

Texas Instruments Incorporated殿

工事設計の認証書
Certificate of Construction Type

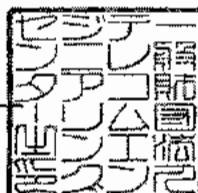
特定無線設備の種別 Classification of Specified Radio Equipment	証明規則第2条第1項第19号の無線設備 2. 4GHz帯高度化小電力データ通信システム		
電波の型式、 周波数及び 空中線電力 Type of Emission, Frequency and Antenna Power	G1D D1D, G1D	2412~2472MHz (5MHz間隔13波) 2412~2472MHz (5MHz間隔13波)	0.007W/MHz 0.004W/MHz
型式又は名称 Model/Name of Equipment	CC3200MODR1M2AMOB		
製造者名 Manufacturer Name	Texas Instruments Incorporated		
認証番号 Certification Number	001-A08148		
工事設計の 認証をした年月日 Date of Certification	平成28年 8月15日		

上記のとおり、電波法第38条の24第1項の規定に基づく工事設計の認証を行ったものであることを証する。

This is to certify that above type certification has been granted in accordance with the provisions set out in Article 38-24 Paragraph 1 of the Radio Law.

平成28年 8月15日

一般財団法人 テレコムエンジニアリングセンター
Telecom Engineering Center



"Obligations to Conform to Construction Types" and Relevant Provisions

Telecom Engineering Center

1. In case that a registered certification agency receives an application for type certification from a person who deals with specified radio equipment, the certification agency conducts certification service for the construction type concerning whether the equipment conforms to the technical regulations stipulated in the Radio Law. This certification is referred to as "certification of construction type" and includes the method to verify each equipment conforms to the construction type.
2. The certification of construction type is to certify that a specified radio equipment manufactured under the construction design including design drawings and the type of radio equipment and the quality control system applied at manufacturing stage conforms to the applicable technical regulations. The design drawings for manufacturing the radio equipment and the quality control system for ensuring each radio equipment is rightly manufactured corresponding with the design drawings are examined for the certification.
3. A person who has been granted a certification of construction type (hereafter "certified dealer") by a registered certification agency is required to manufacture the radio equipment according to the construction design submitted. In other words, the certified dealer is obliged to ensure that the radio equipment conforms to the certified construction type.
4. To execute the obligations to conform to construction types, a certified dealer shall inspect the equipment according to the inspection method described in the "statement of verification method" submitted with the certification application, and make and maintain inspection records.
5. The inspection record includes the following six items and shall be maintained for ten years from the date of the inspection. The inspection record can be stored by an electromagnetic means. However it is required to immediately display the record by using a personal computer, etc.
 - (1) Certification number of construction type
 - (2) Date and place of inspection
 - (3) Name of responsible person for inspection
 - (4) Quantity of specified radio equipment inspected
 - (5) Inspection method
 - (6) Inspection result

Note: Inspection method is not specified especially.
6. A certified dealer may affix a mark showing the certification to the specified radio equipment based on the certified construction type after executing the obligation described in the preceding paragraph. The mark shall be made in accordance with the applicable ministerial ordinance and affixed to an easily recognizable place of the equipment.

7. Any person shall not affix the mark or a mistakable mark to radio equipment in Japan, except the cases of affixing the mark pursuant to the Radio Law. Any person who has modified radio equipment affixing the mark shall remove the mark.

A person who violates these provisions will be punished.

Abstract from Radio Law

Article 38-7 (Mark)

(1) The registered certification agency shall, upon granting technical regulations conformity certification pertaining to its registration, affix the mark indicating the certification of conformity with technical regulations to the specified radio equipment in accordance with the applicable ministerial ordinance of the Ministry of Internal Affairs and Communications.

(2) (Ellipsis)

(3) Any person who has modified the specified radio equipment affixing the mark pursuant to the provisions of paragraph (1) of this article, Article 38-26 or Article 38-35 shall remove the mark by means stipulated in the applicable ministerial ordinance of the Ministry of Internal Affairs and Communications.

Article 38-24 (Certification of Construction Type of Specified Radio Equipment)

A registered certification agency, upon request from a person who conducts business of dealing in specified radio equipment, shall certify that the construction type of said specified radio equipment (including the method to verify each equipment conforms to said construction type) conforms to the technical regulations specified in the preceding Chapter (hereinafter referred to as "certification of construction type").

Article 38-25 (Obligations to Conform to Construction Types)

(1) A person who was granted the certification of construction type (hereinafter referred to as "certified dealer") by a registered certification agency shall, when dealing specified radio equipment based on the construction type pertaining to said certification of construction type (hereinafter referred to as "certified construction type"), ensure that said specified radio equipment conforms to said certified construction type.

(2) A certified dealer shall conduct an examination on specified radio equipment specified in the preceding paragraph that it deals, in accordance with the verification method pertaining to the certification of construction type, and prepare and maintain the examination records in accordance with the applicable ministerial ordinance of the Ministry of Internal Affairs and Communications.

Article 38-26 (Mark of Specified Radio Equipment Based on Certified Construction Type)

A certified dealer may, upon performing the obligations under the provisions of paragraph (2) of the preceding article with regard to specified radio equipment based on a certified construction type, affix to said specified radio equipment the mark stipulated in the applicable ministerial ordinance of the Ministry of Internal Affairs and Communications.



電波法に基づく工事設計合致義務等の御案内

電波法では、登録証明機関から工事設計認証を受けた方は、特定無線設備を取り扱う場合においては、認証を受けた工事設計等に合致させる義務が課せられています。

このため、登録証明機関協議会*として、工事設計認証を受けられた皆様などに電波法令に基づく工事設計合致義務等の制度の概要を、下記のとおりご案内申し上げます。

記

1. 工事設計の合致義務等について

工事設計の合致義務等は、電波法第38条の25の第1項により、「登録証明機関による工事設計認証を受けた者（以下「認証取扱業者」という。）は、当該工事設計認証に係る工事設計（以下「認証工事設計」という。）に基づく特定無線設備を取り扱う場合においては、当該特定無線設備を当該認証工事設計に合致するようにしなければならない。」と規定されています。

また、第2項では、「認証取扱業者は、工事設計認証に係る確認の方法に従い、その取扱いに係る前項の特定無線設備について検査を行い、総務省令で定めるところにより、その検査記録を作成し、これを保存しなければならない。」と規定されています。

検査記録に記載すべき事項は、特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則（以下、「証明規則」という）第19条の規定により、次のとおりとなっています。

- ① 検査に係る工事設計認証番号
- ② 検査を行った年月日及び場所
- ③ 検査を実施した責任者の氏名
- ④ 検査を行った特定無線設備の数量
- ⑤ 検査の方法
- ⑥ 検査の結果

更に、検査記録は、検査の日から10年間保存することが義務づけられています。又、検査記録の保存には、電磁的記録に係る記録媒体で行うことができますが、この場合、電子計算機等を用いて直ちに表示することのできる状態である必要があると規定されています。

2. 認証工事設計に基づく特定無線設備の表示について

表示は、電波法第38条の26の規定により、「認証取扱業者は認証工事設計に基づく特定無線設備について、前条（電波法第38条の25）第2項の規定による義務を履行したときは、当該特定無線設備に総務省令で定める表示を付することができます。」と規定されています。

また、前条（電波法第38条の25）第2項の規定に違反したときは、電波法第38条の28第2項の規定により、表示を付することを禁止される場合があります。

なお、表示は、証明規則 20 条により、総務省令で定める様式（証明規則様式第 7 号）のものを特定無線設備の見やすい箇所に付さなければならないと規定しています。

3 工事設計合致義務に違反した場合の罰則について

工事設計合致義務に違反した場合は、罰則の規定が設けられています。

罰則は、電波法第 110 条、第 112 条、第 113 条、第 114 条に規定されており、第 114 条においては、法人罰も規定されており、一億円以下の罰金刑が規定されています。

工事設計合致義務に関する主なものとしては、次のとおりです。

- ① 総務大臣の表示の禁止命令に違反した場合
- ② 紛らわしい表示を付した場合
- 等

*)登録証明機関で構成する団体



工事設計の認証申込受理書

受付番号 10A42800407
平成28年 7月21日

一般財団法人 テレコムエンジニアリングセンター

下記の通り「工事設計の認証申込書」を受理いたしましたので通知致します。

記

工事設計の認証申込の受理概要	
申込受理年月日	平成28年 7月21日
申込者名	Texas Instruments Incorporated
特定無線設備の種別	証明規則第2条第1項第1.9号の無線設備 2. 4GHz帯高度化小電力データ通信システム
特定無線設備の型式又は名称	CC3200MODR1M2AMOB
特定無線設備の製造者	Texas Instruments Incorporated
工事設計認証を希望する 電波の型式、周波数 及び空中線電力	G1D 2412～2472MHz (5MHz間隔13波) 0.007W/MHz D1D, G1D 2412～2472MHz (5MHz間隔13波) 0.004W/MHz
予定している認証番号	001-A08148

ご確認ください

この受理書は、当センターに工事設計の認証を申込された申込者に対して通知するものです。

申込手続に関して、当センターは審査を開始いたします。

申込を受理した日から15日（休日及び補正期間を除く）以内に行います。なお、不測の事情により、期間内に認証が終了しない事態が発生した場合には、その理由を付して通知します。

センターは、工事設計の認証の申込を受けた特定無線設備について、次の基準を満たさない場合は工事設計の認証の証明を拒否します。

- (1) 電波法及び無線設備規則の技術基準に適合しない場合。
- (2) 手数料の収納がない場合。
- (3) 書類に不備があり、補正の書類の提出がない場合。

また、センターは申込を受理した書類に不備があり補正の書類、追加の書類に対して提出の要求をしてから20日以内に措置がとられない場合は、申込者に取り下げを求めることがあります。

なお、申込を取下げる場合には取下げ手数料を請求します。

その他御不明な点につきましては、中込頂きました当センター担当部署までお問い合わせください。

工事設計の認証申込書

平成26年子月 日

一般財団法人テレコムエンジニアリングセンター 殿

申込者 郵便番号	TX 75243
住所(本社)	12500 TI Boulevard, Dallas, USA
法 人 名	Texas Instruments Incorporated
役職代表者名	ECS Business Unit Manager, Matthias Lange
担当 部署	TI EP EVM Planning Manager
責任者名	Kelley Foltz

Kelley Foltz

※私は下記の代理人を定めて、工事設計の認証に関する申込手続に係る権限を委任します。

申込代理人 郵便番号	〒105-0001
住 所	東京都港区虎ノ門5-3-12-404
法 人 名	データトラック株式会社
役 職、氏 名	佐久間 晃裕



別添の工事設計書により電波法第38条の24の規定による工事設計の認証について、
技術基準適合証明・認証に関する契約約款に従い申し込みます。

申込の区分		新規 <input type="checkbox"/>	簡易 <input checked="" type="checkbox"/>
特定無線設備の種別		証明規則第2条第1項第19号 の無線設備	
特定無線設備の型式又は名称		CC3200MODR1M2AMOB	
特定無線設備の製造者名		Texas Instruments Incorporated	
工事設計認証を希望する電波の型式、周波数及び空中線電力		G1D:2412~2472MHz (5MHz 間隔)	0.007 W/MHz
		D1D, G1D:2412~2472MHz (5MHz 間隔)	0.004 W/MHz
電気通信回線の接続		有 <input type="checkbox"/>	無 <input checked="" type="checkbox"/>
特定無線設備の提出		有 <input type="checkbox"/>	無 <input checked="" type="checkbox"/>
特性試験結果資料の提出		有 <input checked="" type="checkbox"/>	無 <input type="checkbox"/>
設備規則第14条の2第1項の規定が適用		有 <input type="checkbox"/>	無 <input checked="" type="checkbox"/>
簡易の場合	工事設計書の変更 *	有 <input checked="" type="checkbox"/>	無 <input type="checkbox"/>
	確認方法書の変更 *	有 <input type="checkbox"/>	無 <input checked="" type="checkbox"/>
	認証番号 *	001-A04799	
	相違点 *	(別紙)	
申込者の ISO9001 認定		有 <input checked="" type="checkbox"/>	無 <input type="checkbox"/> 所在地 製造工場名 製造工場の ISO9000s 認定 有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>
連絡先	郵便番号、住所 部署 氏名 電話 E-mail 又は FAX	TX 75243, 12500 TI Boulevard, Dallas, USA SimpleLink Wi-Fi Applications Manager Josh Wyatt Phone +1-214-567-5124 Fax josh.wyatt@ti.com	
備考			

注 ※は委任を行う場合に委任者などを記載する。委任がない場合は不要です。

* は申込区分が新規の場合は不要です。

工事設計の認証を受けた特定無線設備との相違点

変更の工事 の種類(注)	相 違 内 容				備 考
	相違箇所	新	旧	電気的特 性	
二	空中線	19 種類追加 計 20 種類	1種類		別紙 空中線資料
二	空中線電力	G1D 0.007W/MHz D1D, G1D 0.004W/MHz D1D, G1D 0.004W/MHz	G1D 0.004W/MHz D1D, G1D 0.0003 W/MHz D1D, G1D 0.0003 W/MHz		既存のプログラム により変更する

注 変更の工事の種類を記載して下さい。

例 二(軽微)、三(確認方法)、四(その他)

申込書別紙資料

Application Documents

別紙

①申込の特定無線設備の概要

(ア) 目的または用途

本設備は証明規則第2条第1項第19号に規定する「2.4GHz帯高度化小電力データ通信システム」の無線設備で、データ通信を行うモジュールです。

(イ) 寸法・質量

① 寸法 (mm) 高:2.3 幅:17.5 奥:20.5

② 重量(g): 1.8g

②手数料請求先

データトラック株式会社

連絡先 佐久間 晃裕

TEL 03-5405-2148 FAX 03-5405-2398

E-mail: asakuma@datatrak.jp

③認証ラベル

申込者が作成します。

④工事設計書の認証書について郵送を希望します。

工事設計書

Design Specifications

工事設計書

1. 通信方式		単信方式		
2.	(1) 定格出力	G1D : 0.007 W/MHz D1D, G1D : 0.004 W/MHz	(2) 発射可能な電波の型式及び周波数の範囲 D1D, G1D : 2412~2472MHz (5MHz 間隔 13 波)	
送信機	(3) 発振	水晶発信器によるシンセサイザ方式 原発振周波数 : 40.000MHz		
	(4) 変調	直接拡散方式 802.11b 1Mbps:BPSK、2Mbps:QPSK、5.5、11Mbps:CCK 変調信号の送信速度に等しい周波数 1MHz (1/2Mbps 時) 1.375MHz (5.5/11Mbps 時) 直交周波数分割多重方式 802.11g 6、9Mbps : BPSK-OFDM, 12、18Mbps : QPSK 24、36Mbps : 16QAM, 48、54Mbps : 64QAM サブキャリア数 : 52 (うち4サブキャリアにパイロット) 802.11n 2.4GHz帯 <MCS0-7, HT20> 800ナノ秒ガードインターバル使用時 6.5Mbps : OFDM-BPSK, 13/19.5Mbps : QPSK, 26/39Mbps : 16QAM, 52/58.5, 65Mbps : 64QAM サブキャリア数 : 56 (うち4サブキャリアにパイロット) 802.11n 2.4GHz帯 <MCS0-7, HT20> 400ナノ秒ガードインターバル使用時 7.2Mbps : OFDM-BPSK, 14.4/21.7Mbps : QPSK, 28.9/43.3Mbps : 16QAM, 57.8/65/72.2Mbps : 64QAM サブキャリア数 : 56(うち4サブキャリアにパイロット)		
3. 製造者名等	製造者名	型式又は名称	製造番号	
	Texas Instruments Incorporated	CC3200MODR1M2AMAMOB		
4. 空中線	(1) 型式及び構成	(2) 利得		
	1 - ANT016008LCD2442MA1 Multilayer Chip	+1.6 dBi		
	2 - ANT016008LCD2442MA2 Multilayer Chip	+2.5 dBi		
	3 - AM03DP-ST01 Chip	+1.6 dBi		
	4 - UB18CP-100ST01 Chip antenna unit	-1.0 dBi		
	5 - AF216M245001 Chip Helical Monopole	+1.5 dBi		
	6 - AH212M245001 Chip monopole	+0.9 dBi		
	7 - AH316M245001 Chip monopole	+1.9 dBi		
	8 - AA2402SPU Dipole	+2.0 dBi		
	9 - AA2402RSPU Dipole	+2.0 dBi		
	10 - AA2402A-UFLP Dipole	+2.0 dBi		
	11 - AA2402AU-UFLP Dipole	+2.0 dBi		
	12 - 1019-016 Monopole	+2.14 dBi		
	13 - 1019-017 Monopole	+2.14 dBi		

	14 - 1019-018	Monopole	+2.14 dBi
	15 - 1019-019	Monopole	+2.14 dBi
	16 - MEIWX-2411SAXX-2400	Rubber Whip	+2.0 dBi
	17 - MEIWX-2411RSXX-2400	Rubber Whip	+2.0 dBi
	18 - MEIWX-282XSAXX-2400	Rubber Whip	+2.0 dBi
	19 - MEIWX-282XRSXX-2400	Rubber Whip	+2.0 dBi
	20 - MEIWF-HP01RS2X-2400	Rubber Whip	+2.0 dBi
5. 附属装置の種類 及び形式又は名称	混信防止機能 設備規則第9条の4第8号適用(識別符号自動送受信) 付加装置の概要: 64-pin インターフェースを有する電子機器等 付加装置への接続方法: はんだ付け接続		
6. その他の工事設計	1~5の欄までの記載事項以外の工事設計について電波法第3章に規定する技術基準に適合しています。 モジュール状の特定無線設備		
7. 添付図面	無線設備系統図		
8. 参考事項	無線設備の型式又は名称: CC3200MODR1M2AMAMOB 中線インピーダンス: 50Ω 電気通信回線への接続: 無 使用温度範囲は-20°C ~ +70°Cです。 定格電源電圧: 3.3VDC 動作可能電圧: 2.97VDC (Vcc-10%) ~ 3.63VDC (Vcc+10%) 容易に開かない方法: 無線設備の無線部を構成する半導体部品の端子数は64あり、端子間隔が0.5mmの集積回路が面実装されています。		

(日本工業規格 A列 4番)

無線設備系統図
Functional Bloc Diagram

5 Detailed Description

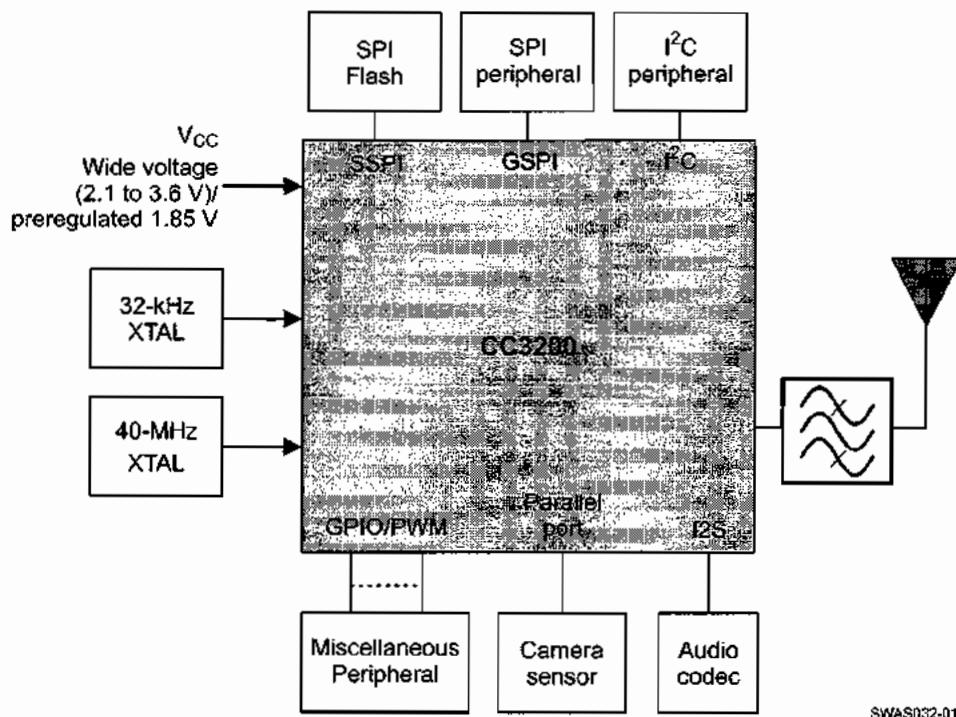
5.1 Overview

The CC3200 device has a rich set of peripherals for diverse application requirements. The device optimizes bus matrix and memory management to give the application developer the needed advantage. This section briefly highlights the internal details of the CC3200 device and offers suggestions for application configurations.

5.1.1 Device Features

5.2 Functional Block Diagram

Figure 5-1 shows the functional block diagram of the CC3200 SimpleLink Wi-Fi solution.



SWAS032-011

Figure 5-1. Functional Block Diagram

5.3 ARM Cortex-M4 Processor Core Subsystem

The high-performance ARM Cortex-M4 processor provides a low-cost platform that meets the needs of minimal memory implementation, reduced pin count, and low power consumption, while delivering outstanding computational performance and exceptional system response to interrupts.

- The ARM Cortex-M4 core has low-latency interrupt processing with the following features:
 - A 32-bit ARM Cortex Thumb® instruction set optimized for embedded applications
 - Handler and thread modes
 - Low-latency interrupt handling by automatic processor state saving and restoration during entry and exit
 - Support for ARMv6 unaligned accesses

CC3200 SimpleLink™ Wi-Fi® and Internet-of-Things Solution, a Single-Chip Wireless MCU

1 Device Overview

1.1 Features

- CC3200 SimpleLink Wi-Fi—Consists of Applications Microcontroller, Wi-Fi Network Processor, and Power-Management Subsystems
- Applications Microcontroller Subsystem
 - ARM® Cortex®-M4 Core at 80 MHz
 - Embedded Memory
 - RAM (Up to 256KB)
 - External Serial Flash Bootloader, and Peripheral Drivers in ROM
 - 32-Channel Direct Memory Access (μ DMA)
 - Hardware Crypto Engine for Advanced Fast Security, Including
 - AES, DES, and 3DES
 - SHA2 and MD5
 - CRC and Checksum
 - 8-Bit Parallel Camera Interface
 - 1 Multichannel Audio Serial Port (McASP) Interface with Support for Two I2S Channels
 - 1 SD/MMC Interface
 - 2 Universal Asynchronous Receivers and Transmitters (UARTs)
 - 1 Serial Peripheral Interface (SPI)
 - 1 Inter-Integrated Circuit (I^2C)
 - 4 General-Purpose Timers with 16-Bit Pulse-Width Modulation (PWM) Mode
 - 1 Watchdog Timer
 - 4-Channel 12-Bit Analog-to-Digital Converters (ADCs)
 - Up to 27 Individually Programmable, Multiplexed GPIO Pins
- Wi-Fi Network Processor Subsystem
 - Featuring Wi-Fi Internet-On-a-Chip™
 - Dedicated ARM MCU Completely Offloads Wi-Fi and Internet Protocols from the Application Microcontroller
 - Wi-Fi and Internet Protocols in ROM
 - 802.11 b/g/n Radio, Baseband, Medium Access Control (MAC), Wi-Fi Driver, and Suplicant
 - TCP/IP Stack
- Industry-Standard BSD Socket Application Programming Interfaces (APIs)
- 8 Simultaneous TCP or UDP Sockets
- 2 Simultaneous TLS and SSL Sockets
- Powerful Crypto Engine for Fast, Secure Wi-Fi and Internet Connections with 256-Bit AES Encryption for TLS and SSL Connections
- Station, AP, and Wi-Fi Direct® Modes
- WPA2 Personal and Enterprise Security
- SimpleLink Connection Manager for Autonomous and Fast Wi-Fi Connections
- SmartConfig™ Technology, AP Mode, and WPS2 for Easy and Flexible Wi-Fi Provisioning
- TX Power
 - 18.0 dBm @ 1 DSSS
 - 14.5 dBm @ 54 OFDM
- RX Sensitivity
 - -95.7 dBm @ 1 DSSS
 - -74.0 dBm @ 54 OFDM
- Power-Management Subsystem
 - Integrated DC-DC Supports a Wide Range of Supply Voltage:
 - V_{BAT} Wide-Voltage Mode: 2.1 to 3.6 V
 - Preregulated 1.85-V Mode
 - Advanced Low-Power Modes
 - Hibernate: 4 μ A
 - Low-Power Deep Sleep (LPDS): 120 μ A
 - RX Traffic (MCU Active): 59 mA @ 54 OFDM
 - TX Traffic (MCU Active): 229 mA @ 54 OFDM, Maximum Power
 - Idle Connected (MCU in LPDS): 695 μ A @ DTIM = 1
 - Clock Source
 - 40.0-MHz Crystal with Internal Oscillator
 - 32.768-kHz Crystal or External RTC Clock
- Package and Operating Temperature
 - 0.5-mm Pitch, 64-Pin, 9-mm × 9-mm QFN
 - Ambient Temperature Range: -40°C to 85°C



An **IMPORTANT NOTICE** at the end of this data sheet addresses availability, warranty, changes, use in safety-critical applications, intellectual property matters and other important disclaimers. **PRODUCTION DATA**.

1.2 Applications

- For Internet-of-Things applications, such as:
 - Cloud Connectivity
 - Home Automation
 - Home Appliances
 - Access Control
 - Security Systems
 - Smart Energy
 - Internet Gateway
 - Industrial Control
 - Smart Plug and Metering
 - Wireless Audio
 - IP Network Sensor Nodes

1.3 Description

Start your design with the industry's first single-chip microcontroller unit (MCU) with built-in Wi-Fi connectivity. Created for the Internet of Things (IoT), the SimpleLink CC3200 device is a wireless MCU that integrates a high-performance ARM Cortex-M4 MCU, allowing customers to develop an entire application with a single IC. With on-chip Wi-Fi, Internet, and robust security protocols, no prior Wi-Fi experience is required for faster development. The CC3200 device is a complete platform solution including software, sample applications, tools, user and programming guides, reference designs, and the TI E2E™ support community. The device is available in a QFN package that is easy to layout.

The applications MCU subsystem contains an industry-standard ARM Cortex-M4 core running at 80 MHz. The device includes a wide variety of peripherals, including a fast parallel camera interface, I2S, SD/MMC, UART, SPI, I²C, and four-channel ADC. The CC3200 family includes flexible embedded RAM for code and data and ROM with external serial flash bootloader and peripheral drivers.

The Wi-Fi network processor subsystem features a Wi-Fi Internet-on-a-Chip and contains an additional dedicated ARM MCU that completely offloads the applications MCU. This subsystem includes an 802.11 b/g/n radio, baseband, and MAC with a powerful crypto engine for fast, secure Internet connections with 256-bit encryption. The CC3200 device supports Station, Access Point, and Wi-Fi Direct modes. The device also supports WPA2 personal and enterprise security and WPS 2.0. The Wi-Fi Internet-on-a-chip includes embedded TCP/IP and TLS/SSL stacks, HTTP server, and multiple Internet protocols.

The power-management subsystem includes integrated DC-DC converters supporting a wide range of supply voltages. This subsystem enables low-power consumption modes, such as the hibernate with RTC mode requiring less than 4 µA of current.

Device Information⁽¹⁾

PART NUMBER	PACKAGE	BODY SIZE
CC3200	QFN (64)	9.0 mm x 9.0 mm

(1) For all available packages, see the orderable addendum at the end of the datasheet.

1.4 Functional Block Diagram

Figure 1-1 shows the CC3200 hardware overview.

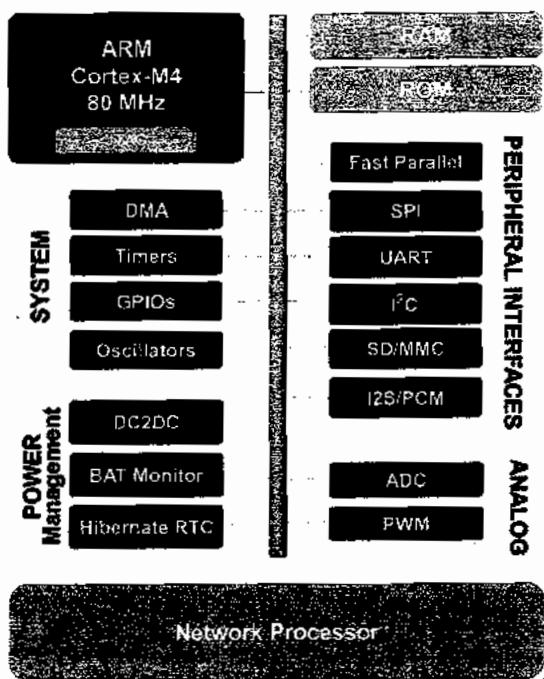


Figure 1-1. CC3200 Hardware Overview

Figure 1-2 shows an overview of the CC3200 embedded software.

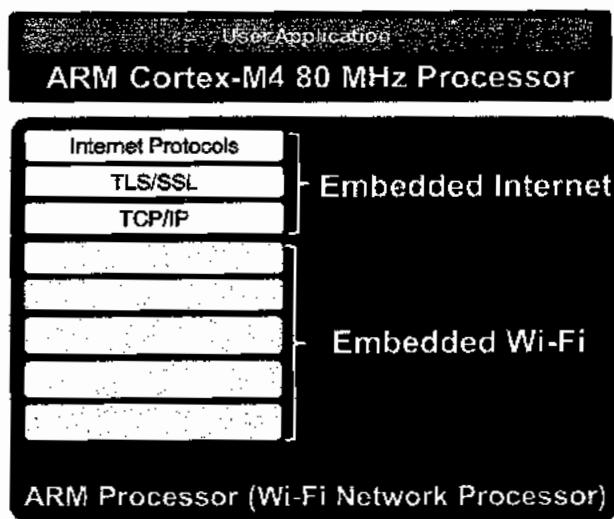


Figure 1-2. CC3200 Embedded Software Overview

Figure 1-3 shows a block diagram of the CC3200 device.

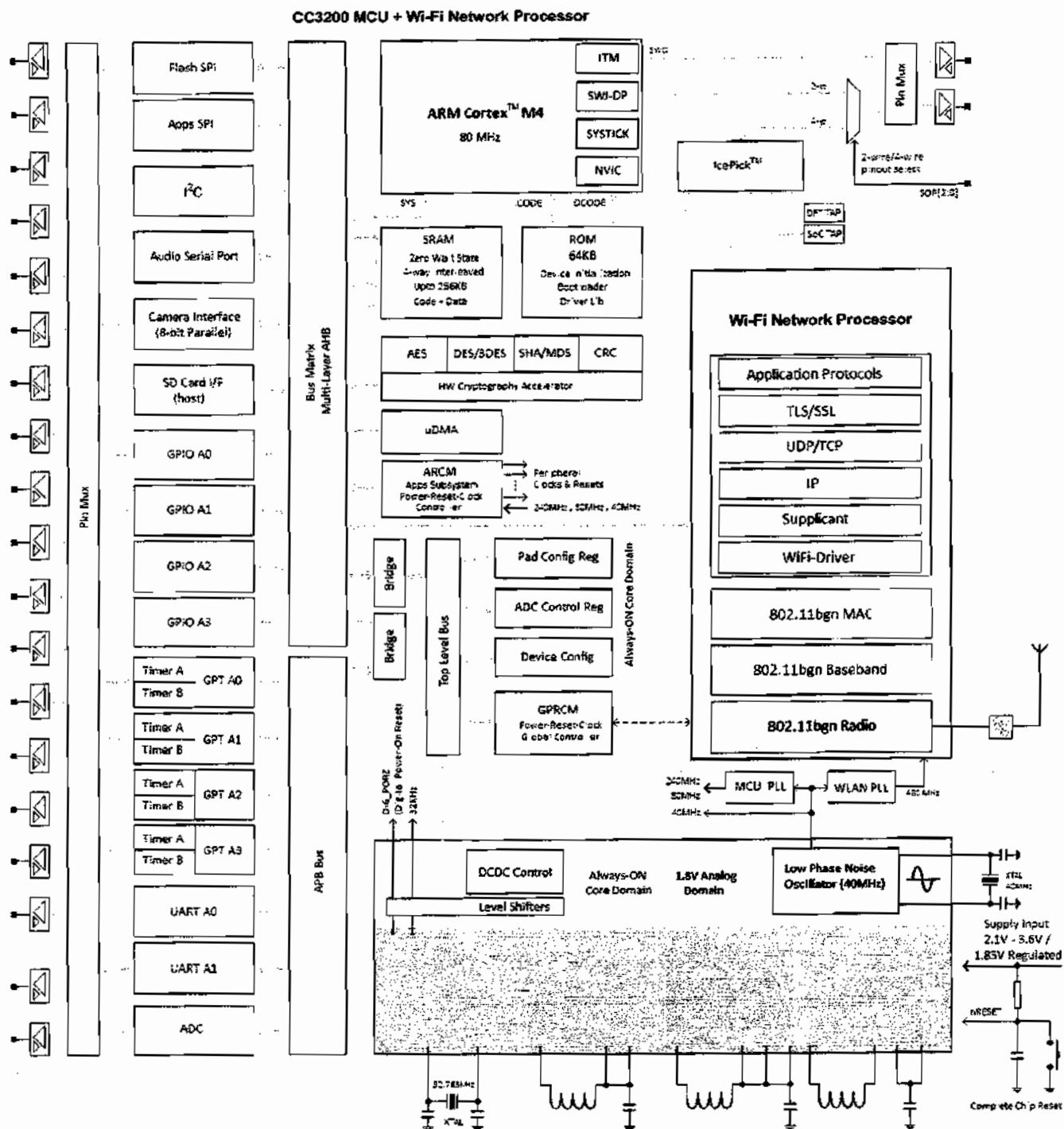


Figure 1-3. CC3200 Functional Block Diagram

Revision History:

- Rev -1.0 (9/25, 13)
 1) Initial release for CC32xxRB Module.
- Rev -1.1 (9/27, 13)

Rev -1.2 (10/6, 13)

- 1) Add R6 90m between VDD_ANR_OUT and VDD_ANR_IN.

Rev -1.3 (10/7, 13)

- 1) Change U4 footprint from ld-s2x1_25-2 to 1-060340.

Rev -1.4 (10/23, 13)

- 1) Change module pin39 name from reserve to VDD_FLASH

Rev -1.5 (12/23, 13)

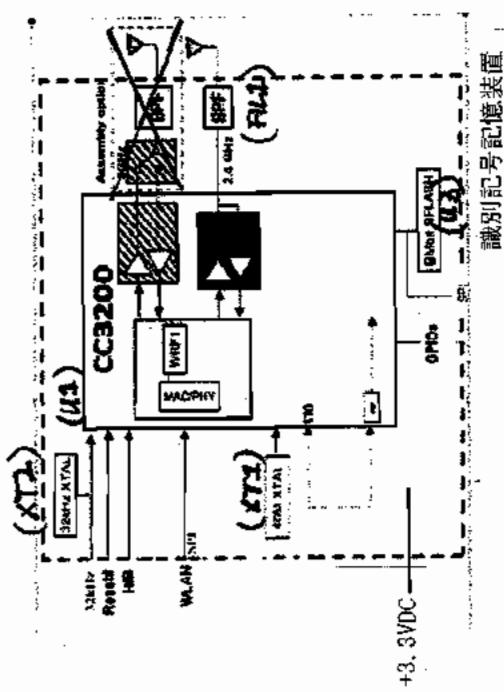
- 1) Change C26/C27 from spf to 7pf, improve frequency error.

Rev -1.6 (03/26, 14)

- 1) Change U1 footprint

Rev -1.7 (05/07, 14)

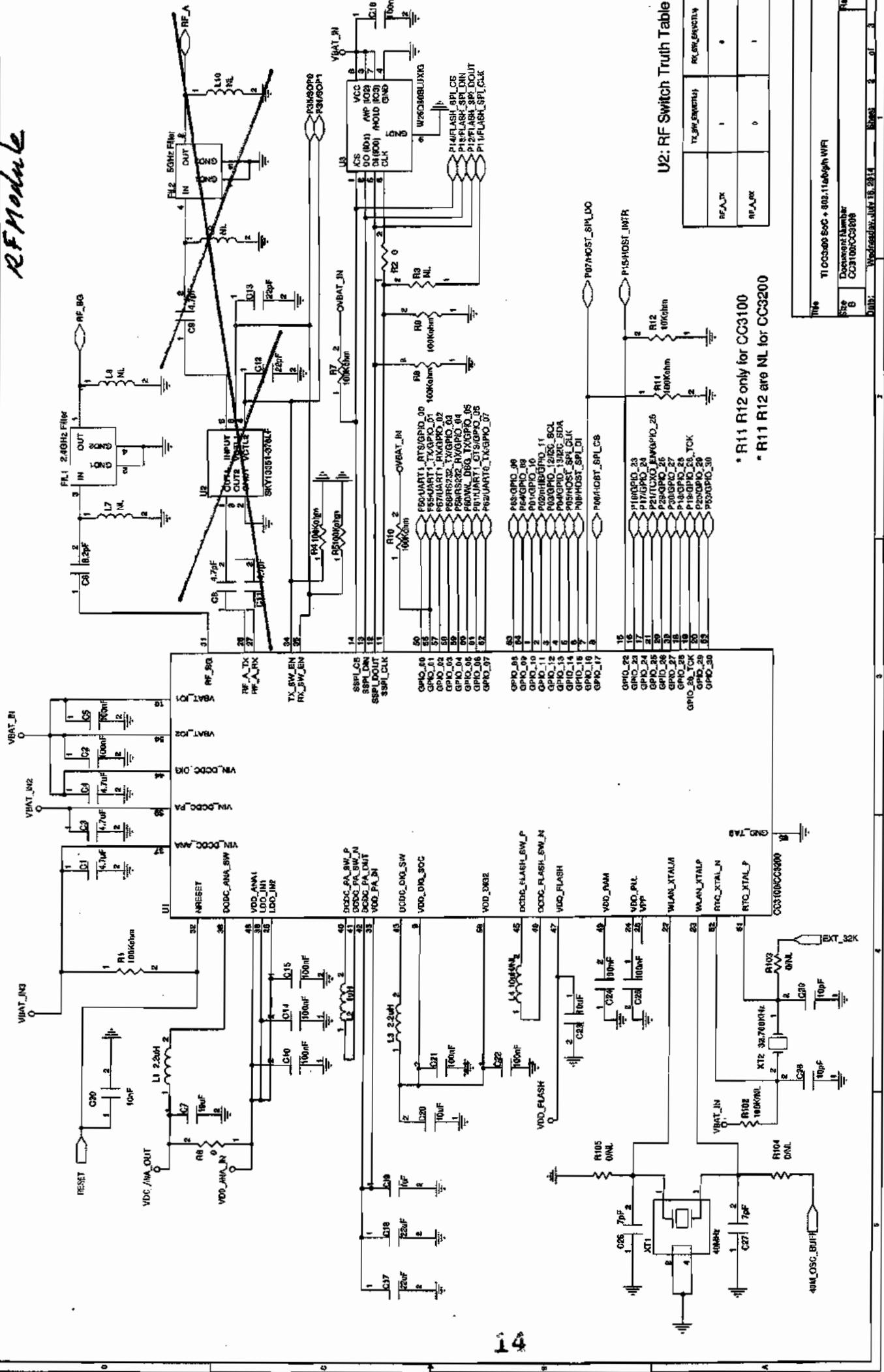
- 1) Add R7 R8 R9 R10 R11 R12 pull-up & pull-down resistors



識別記号記憶装置

File	TI CC3200 SoC + 802.11n WiFi WiFi WiFi	Rev. 1.
Size	Document Number 6 Revision History & Block Diagram	01
Date	Fri Mar 07 2014	01

RF Module





ANT016008LCS2442MA1 for 2.4GHz Single Band

■ Shape

- $L = 1.6 \pm 0.1\text{mm}$
- $W = 0.8 \pm 0.1\text{mm}$
- $T = 0.4\text{mm Max}$

Actual data

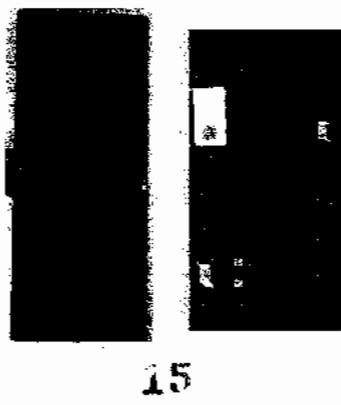
- Efficiency: -1.3 dB (74 %)@2.442GHz
- Peak Gain: 1.9 dBi @2.442GHz
- Average Gain: 0.3 dBi (ZX-plane Vertical polarization)@2.442GHz

■ Feature

- Ultra Small
- Low Profile
- High Performance
- Small Keep-out Area
- Linear Polarization
- Lower price

■ Evaluation Board

Board size:50x20x1mm²
Antenna keep out area:5x3mm²

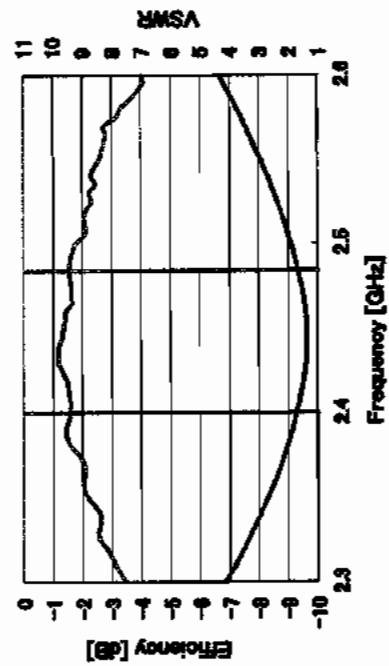


■ Electrical Characteristics

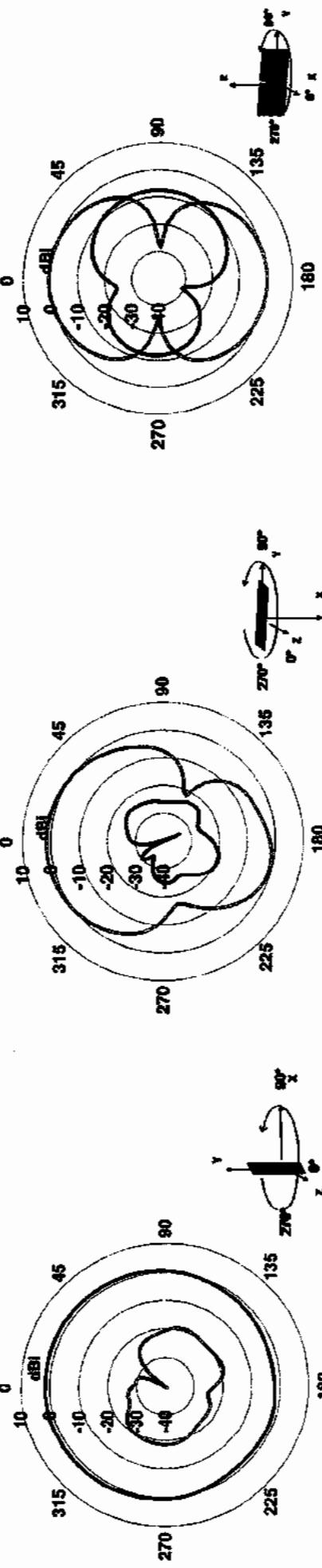
2.4 GHz band					
Efficiency [dB]	@2.4 GHz		@2.442 GHz		@2.484 GHz
Peak gain	1.3 [dB]		1.6 [dB]		1.2 [dB]
ZX-plane	TX-H	-21.5	TX-H	-21.5	TX-H
	TX-V	0.0	TX-V	0.3	TX-V
ZY-plane	TX-H	-2.9	TX-H	-2.6	TX-H
	TX-V	-24.1	TX-V	-24.7	TX-V
XY-plane	TX-H	-3.1	TX-H	-2.7	TX-H
	TX-V	-12.2	TX-V	-11.8	TX-V

TX-H=Horizontal polarization
TX-V=Vertical polarization

■ VSWR & Efficiency



■ Linear Polarization Pattern @ 2.442GHz



ANT016008LCS2442MA2 for 2.4GHz Single Band

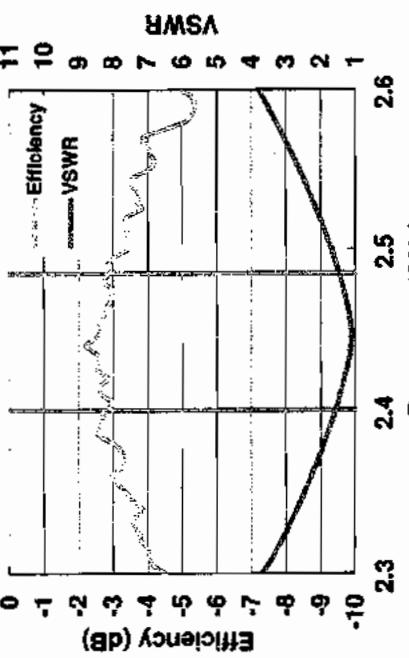
■ Shape

- ◆ $L \approx 1.6 \pm 0.1\text{mm}$
- $W \approx 0.8 \pm 0.1\text{mm}$
- $T = 0.4\text{mm Max}$
- Ultra Small
- Low Profile
- For corner location
- Small Keep out Area
- Linear Polarization

■ Measurement data

- Efficiency: -2.3 dB (59%)@2.442GHz
- Peak Gain: 2.5 dBi@2.442GHz
- Average Gain: -0.8 dBi (ZX-plane Vertical polarization)@2.442GHz

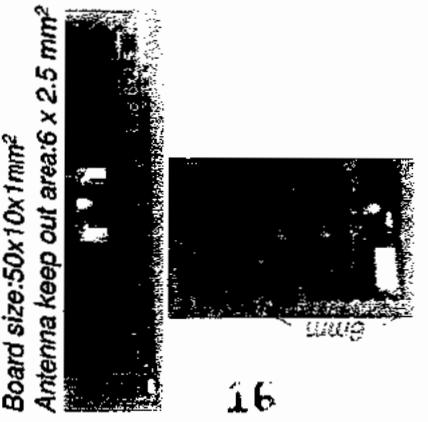
■ VSWR & Position



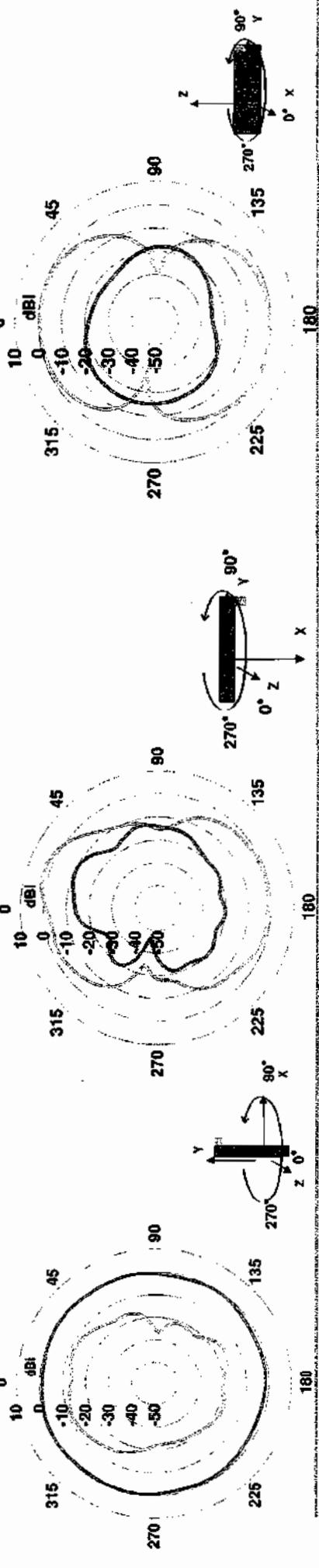
■ Evaluation Board ■ Electrical Characteristics

		2.4GHz band		
		@2.4GHz	@2.442GHz	@2.484GHz
Efficiency [dB]		-2.8	-2.3	-2.8
Peak gain	1.6 [dBi]	2.5 [dBi]	2.0 [dBi]	2.0 [dBi]
ZX-plane	TX-V	-16.1	-16.0	-16.4
Average Gain	ZY-plane	-1.4	TX-V	-1.6
ZY-plane	TX-V	-4.3	-3.6	-4.2
XY-plane	TX-V	-17.5	-16.8	-17.0
XY-plane	TX-V	-3.9	-3.3	-4.0
TX-V=Vertical polarization				

■ VSWR & Efficiency

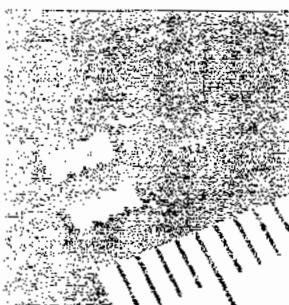


■ Linear Polarization Pattern @ 2.442GHz



2.4GHz 带用 For 2.4GHz Band

● AM03DP-ST01 *



■特長

- 小型・低背アンテナ
- 高利得
- 無指向性
- 外部調整回路により、機器毎の調整が容易

■用途

- 無線 LAN, Bluetooth™ 等
- DECT (1.9GHz)

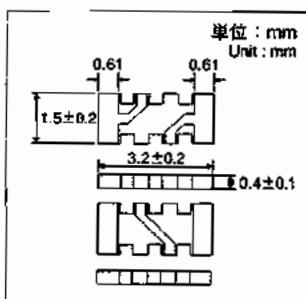
■Features

- Very small
- High gain
- Omni-directional
- With an external tuning circuit, the adjustment to an application frequency range is possible.

■Applications

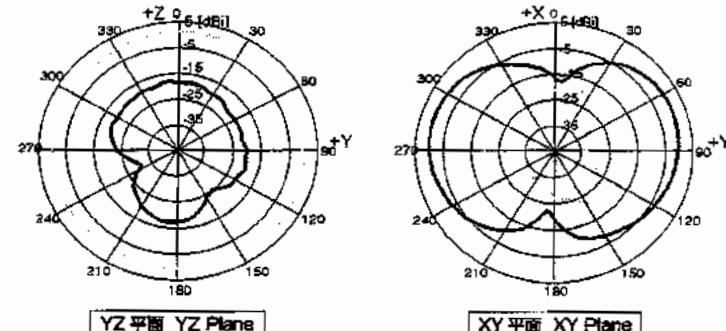
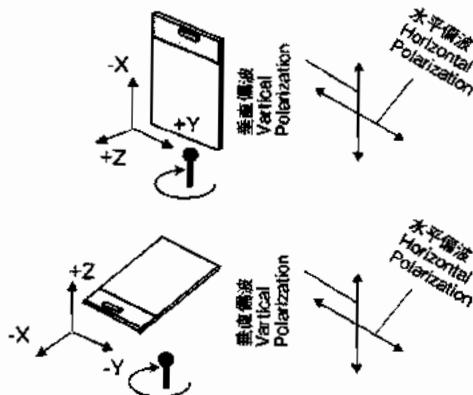
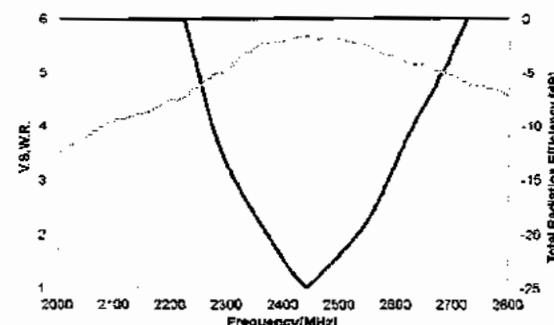
- Wireless LAN, Bluetooth™ etc.
- DECT(1.9GHz)

■形状・寸法 Dimensions

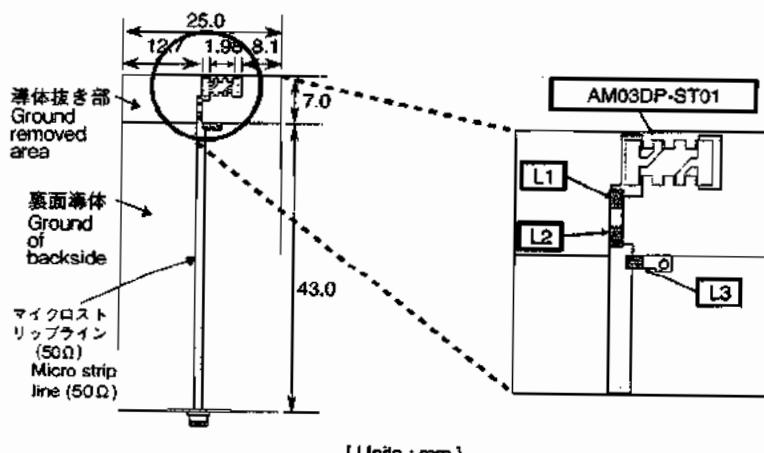


■ V.S.W.R. 特性および放射特性 (参考)

V.S.W.R. & radiation characteristics (Reference) :



<带域幅 Band width>
V.S.W.R. ≤ 3 : 288MHz
<利得 Gain @2442MHz>
平均 Average : +1.7dBi
最大 Maximum : +1.6dBi



[Units : mm]

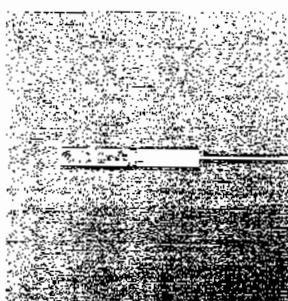
* これらの特性は代表特性であり、
保証特性ではありません。
* These characteristics are not guaranteed ones,
but typical ones.

※弊社評価基板での調整例 (Ex) 2442MHz

fc [MHz]	インダクタンス [nH]		
	L1	L2	L3
2442	2.9	8.7	2.4

2.4GHz 帯用 For 2.4GHz Band

● UB18CP-100ST01



■特長

- チップアンテナとマッチング回路、同軸コネクタを実装したアンテナユニット
- 基板設計不要で開発費とイニシャルコストを低減

■Features

- The antenna unit has a chip antenna with a matching circuit and a coaxial cable.
- It is a design-free board and can reduce a development cost and initial cost.

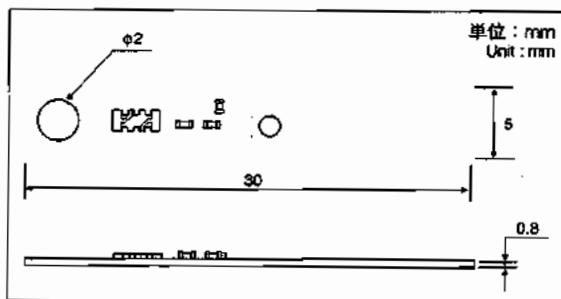
■用途

- 無線 LAN、Bluetooth™ 等
- DECT (1.9GHz)

■Applications

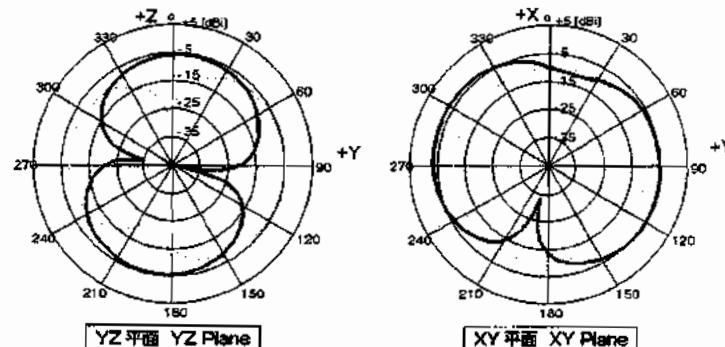
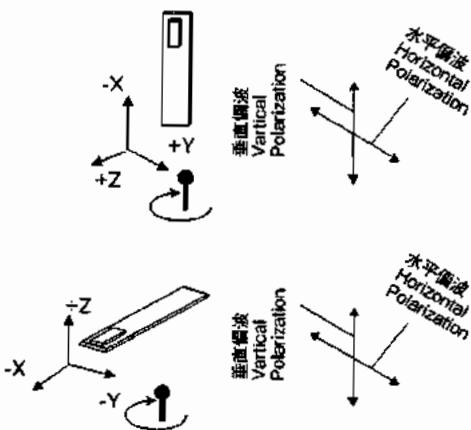
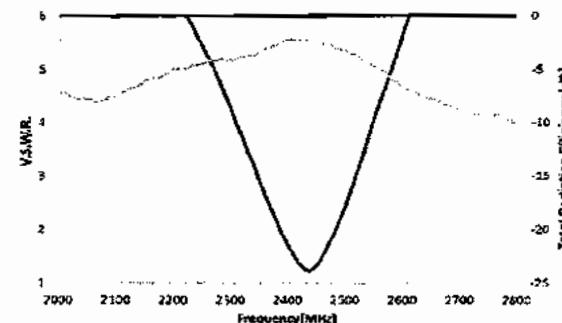
- Wireless LAN, Bluetooth™ etc.
- DECT (1.9GHz)

■形状・寸法 Dimensions



■ V.S.W.R. 特性および放射特性 (参考)

V.S.W.R. & radiation characteristics (Reference) :



<帯域幅 Band width>
V.S.W.R. ≦ 3 : 191MHz
<利得 Gain @2442MHz>
平均 Average : 4.4dBi
最大 Maximum : -1.0dBi

■部品仕様 Parts specifications

基板材質 PCB Material	同軸コネクタ&レセプタクル Coaxial connector & receptacle	同軸ケーブル長さ Coaxial cable length
FR-4	I-PEX MHF Series	100mm

2.4GHz Helical Monopole Antenna



2.4GHz: AF 216M245001



Keep out area
(No GND Area)

15

Recommended Size

Keep Out Area
(No GND Area)
 $5 \times 8 \text{ mm} (40\text{mm}^2)$ or more
(Larger area provides the better performance.)

Antenna Layout Corner of PCB

Radiation Pattern Normal (Omni)

Data Sheet

■ Shapes

I = 2.8 ± 0.2 mm
 W = 1.6 ± 0.2 mm
 T = 1.6 ± 0.2 mm



■ Feature

- * Ultra Small
- * Wide Band



■ Feature

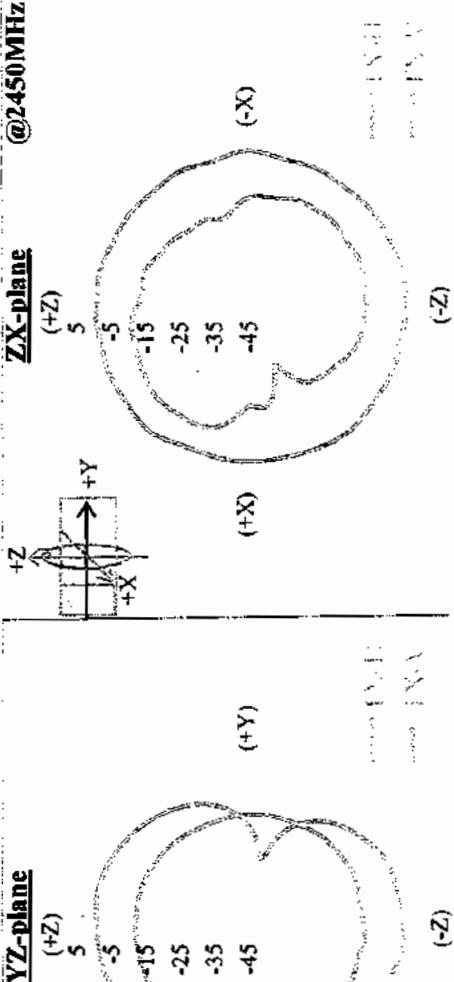
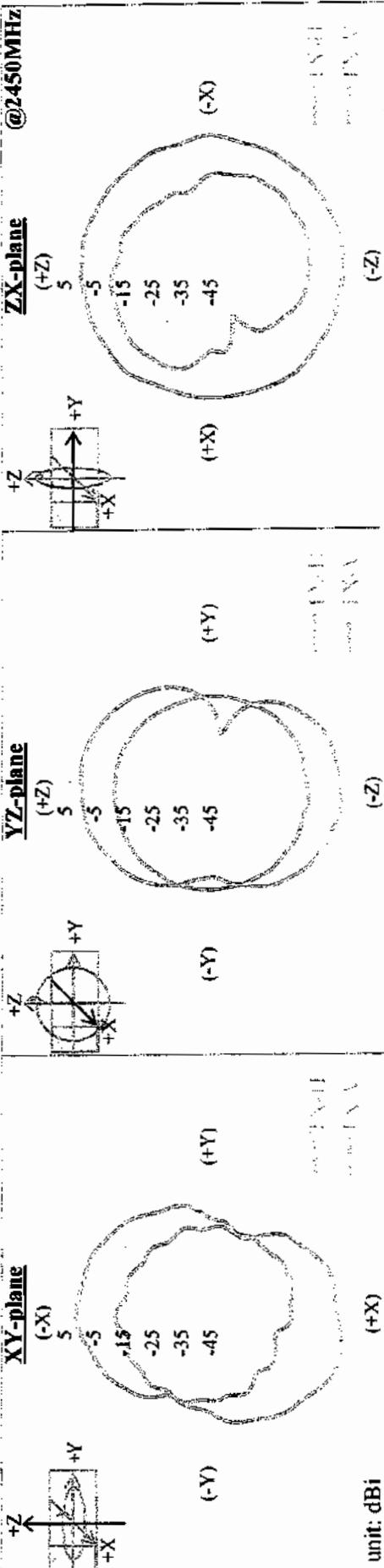
Actual data		
Efficiency :	1.6%@1GHz (70%)	
Peak Gain :	1.6dBi	
Average Gain :	0.0dBi (ZX plane-Vertical polarization)	

■ Electrical Characteristics

2400MHz 2450MHz 2500MHz					
Efficiency [dB]	-1.6	-1.5	-1.5		
Peak gain [dBi]	1.5	1.5	1.8		
Average XY-plane gain [dB]	1.4	1.4	1.5		
YZ-plane	1.5	1.5	1.5		
ZX-plane	1.4	1.4	1.4		
UV-plane	0.0	0.0	0.0		

* on Taiyo Yuden's Evaluation Board
 (52 x 10 mm)
 * Element-GND Distance : 3.5 mm

■ Radiation Pattern



2.4GHz Monopole Antenna



2.4GHz: AH 212M245001

Keep out area
(No GND Area)

Recommended Size

Keep Out Area
(No GND Area)
 $5 \times 8 \text{ mm} (40\text{mm}^2)$ or more
(Larger area provides the better performance.)

Antenna Layout Corner of PCB

Radiation Pattern Normal (omni)

Data Sheet

■ Shapes

$L = 2.0$ mm
 $W = 1.25 \pm 0.2$ mm
 $T = 0.85 \pm 0.2$ mm



■ Feature

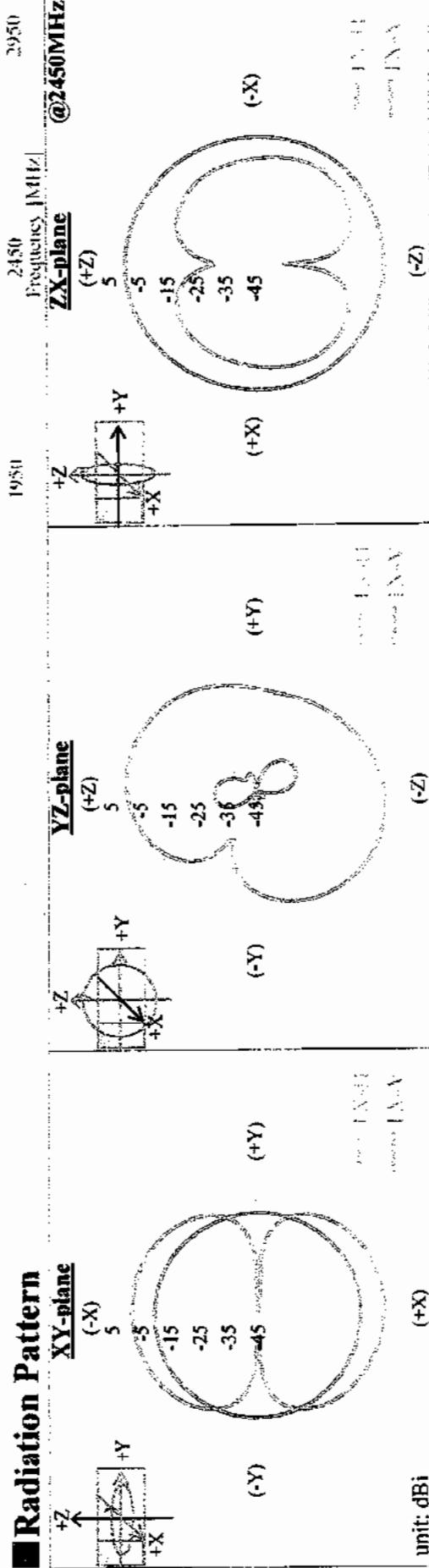
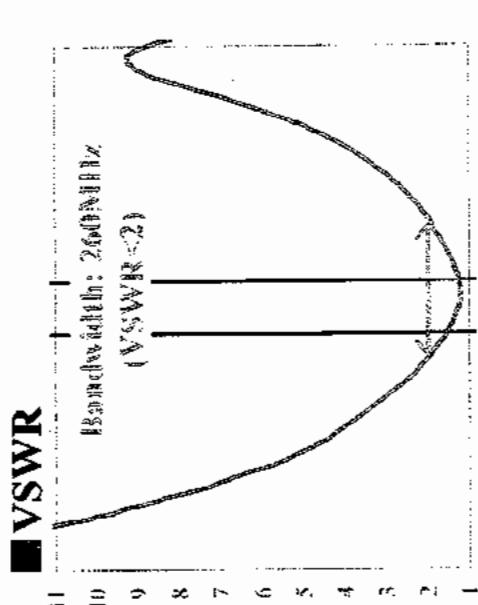
- * Ultra Small
- * Low Profile

■ Actual data

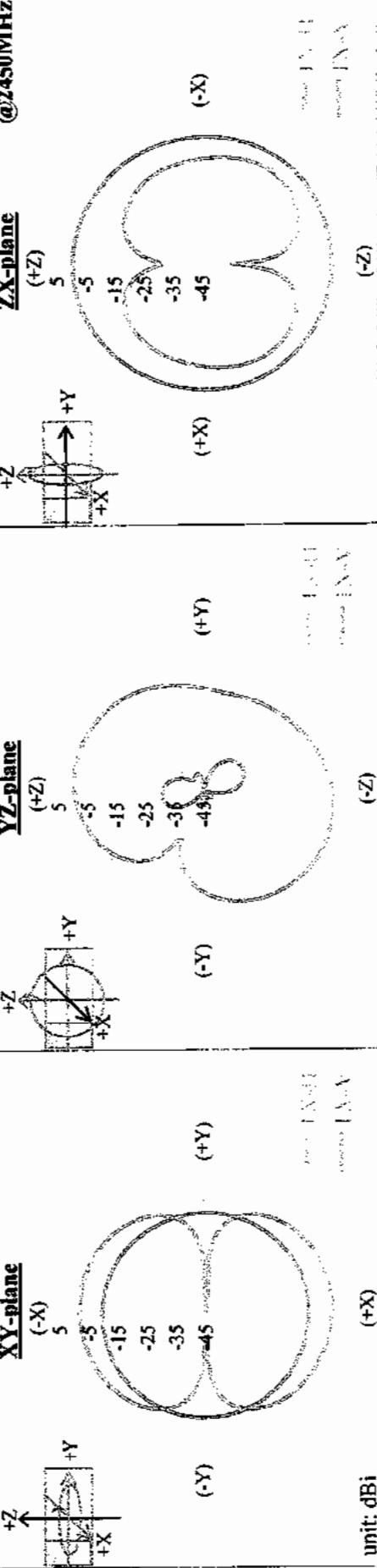
	Efficiency : 0.81dB (at f_{10})	Peak Gain : 0.9dBi	Average Gain : 0.9dBi (ZX plane-Vertical polarization)
--	------------------------------------	--------------------	--

■ Electrical Characteristics

2400MHz 2450MHz 2500MHz			
Efficiency [dB]	-1.9 (64%)	-1.8 (66%)	-1.7 (68%)
Peak gain [dBi]	0.9	0.9	1.3
Average XY-plane gain [dBi]	-0.1 -0.8 -2.0 -35.7 -48.1 -10.1 -1.0	-0.1 -0.8 -2.0 -35.1 -48.4 -0.8 -0.9	-0.1 -0.8 -2.0 -34.9 -45.4 -0.8 -0.9
YZ-plane gain [dBi]	-0.1 -0.8 -2.0 -35.7 -48.1 -10.1 -1.0	-0.1 -0.8 -2.0 -35.1 -48.4 -0.8 -0.9	-0.1 -0.8 -2.0 -34.9 -45.4 -0.8 -0.9
ZX-plane gain [dBi]	-0.1 -0.8 -2.0 -35.7 -48.1 -10.1 -1.0	-0.1 -0.8 -2.0 -35.1 -48.4 -0.8 -0.9	-0.1 -0.8 -2.0 -34.9 -45.4 -0.8 -0.9



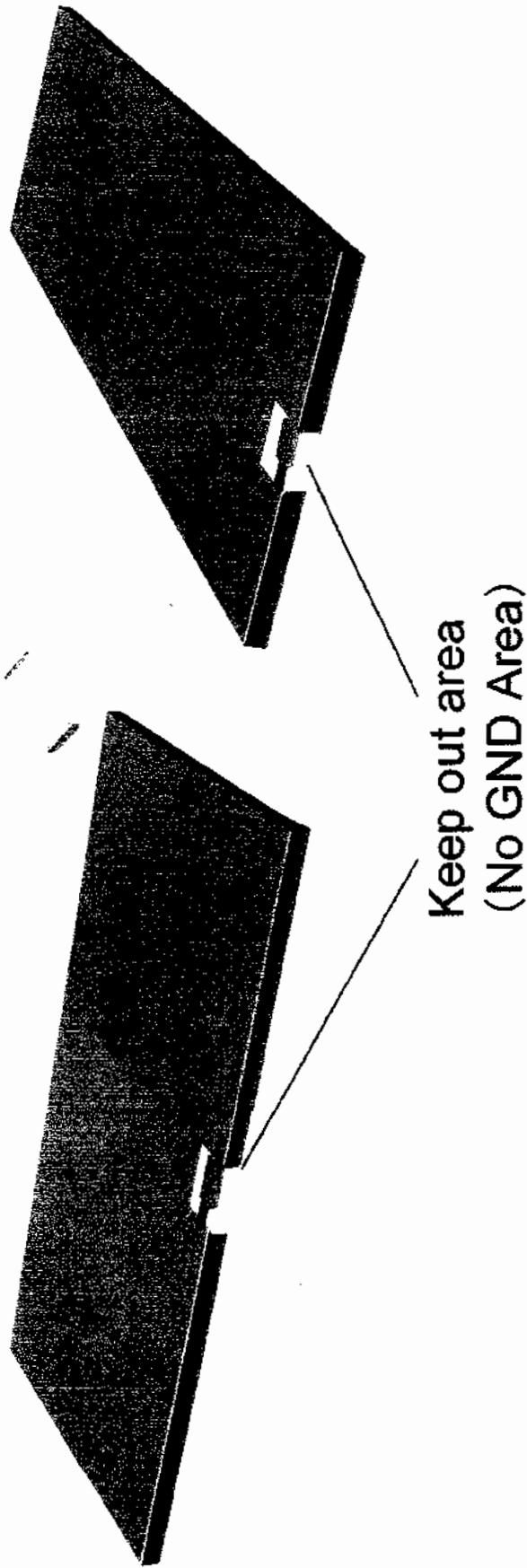
■ Radiation Pattern



unit: dBi

2.4GHz RadiEdge Antenna

2.4GHz: AH 316M245001



Keep out area
(No GND Area)

Keep Out Area
(No GND Area)

Recommended Size

$5 \times 6 \text{ mm}$ (30mm^2)

(This minimal area provides the best performance)

Antenna Layout

Middle of PCB Edge

Data Sheet

■ Shapes

L_x = 3.2 ± 0.15 mm
W_x = 1.6 ± 0.15 mm
T_x = 0.5 ± 0.1 mm



■ Feature

- * Ultra Small
- * Low Profile
- * High Performance
- * Small Keep-out Area

■ Actual data

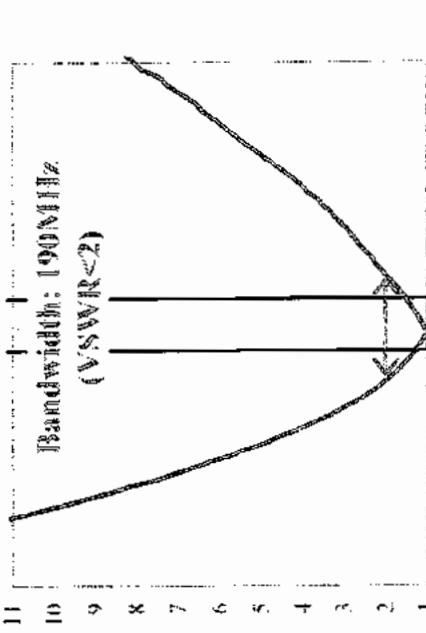
Efficiency :	1.3dB (73%)
Peak Gain :	1.9dBi
Average Gain :	0.0dBi (ZX plane-Vertical polarization)

■ Electrical Characteristics

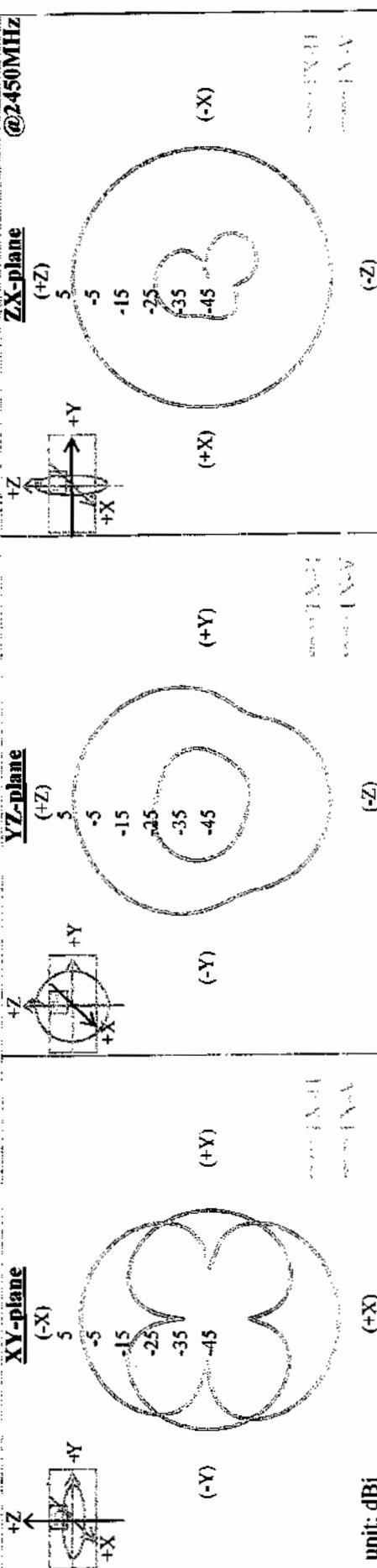
Efficiency [dB]		2400MHz 2450MHz 2500MHz
Peak gain [dB]		-1.4 (73%) -1.3 (73%) -1.4 (73%)
Average XY-plane gain [dBi]	1.9	1.9 (73%)
YZ-plane	2.1	2.1 (73%)
ZX-plane	2.3	2.3 (73%)
	4.1	4.1 (73%)

*on Taiyo Yuden's Evaluation Board
(45 x 20 mm)
*antenna keep out area : 6 x 5 mm

■ VSWR



■ Radiation Pattern



Antenna Technology

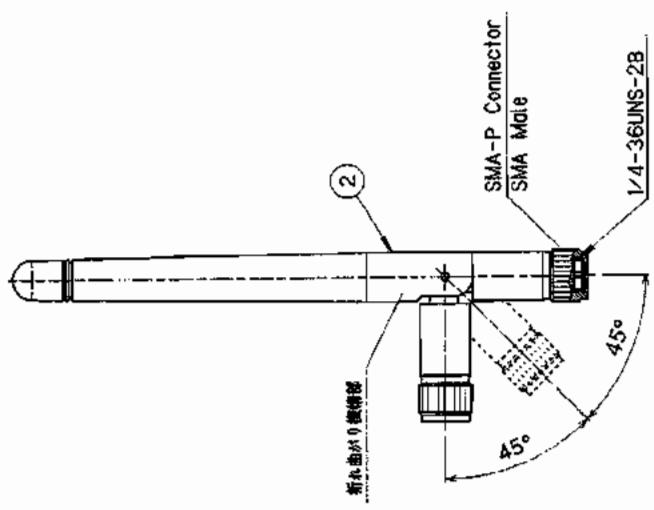
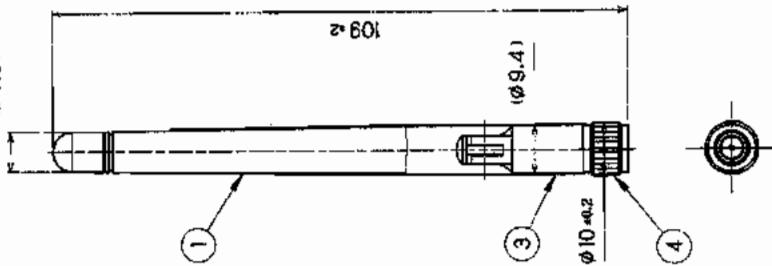
Antenna Technology Inc.

空中線仕様書

項 目		内 容	
1 空中線形式		無指向性ダイポール型アンテナ	
2 型名		AA2402SPU	
3 使用周波数範囲		2400 ~ 2500 MHz	
4 用途		機器取付用	
5 利得		公称 2 dBi	
6 定在波比		2.0 以下	
7 最大入力電力	1 W		
8 入力インピーダンス		公称 50 Ω	
9 接栓		SMA-P型 (SMA-Male)	
10 外形寸法		約 $\phi 10 \times 109$ mm	
11 重量		約 9 g	
12 備考			

ATT156

(Φ 7.6)



0.5 以上	12 ΦT	±0.1	120 ΦT	300 ΦT	±0.5
12 ΦT	30 ΦT	±0.2	300 ΦT	1000 ΦT	±1.0
30 ΦT	120 ΦT	±0.3	Antenna Technology	Antenna Technology	新規部

No	DESCRIPTION 部品名	Q.TY 数量	MATERIAL/FINISH 材料/処理	3RD ANGLE PROJ. 三脚法		
				DESIGNED 設計	DRAWN 製図	APPROVED 承認
1	アンテナカバー	1	TPEE			
2	サホー	1	ABS			
3	ホルダー	1	POM			
4	SMA-Pコネクター	1	8s/電着鍍鉄			

圖番

DRW. NO.

10K68-SS-01-01

B/H DATE

2013.11.22

SCALE

1 / 1

品名

MODEL NO.

AA2402SPU

ANGLE

3RD

PROJ.

三脚法

UNIT

mm

DESIGNED

Watanabe

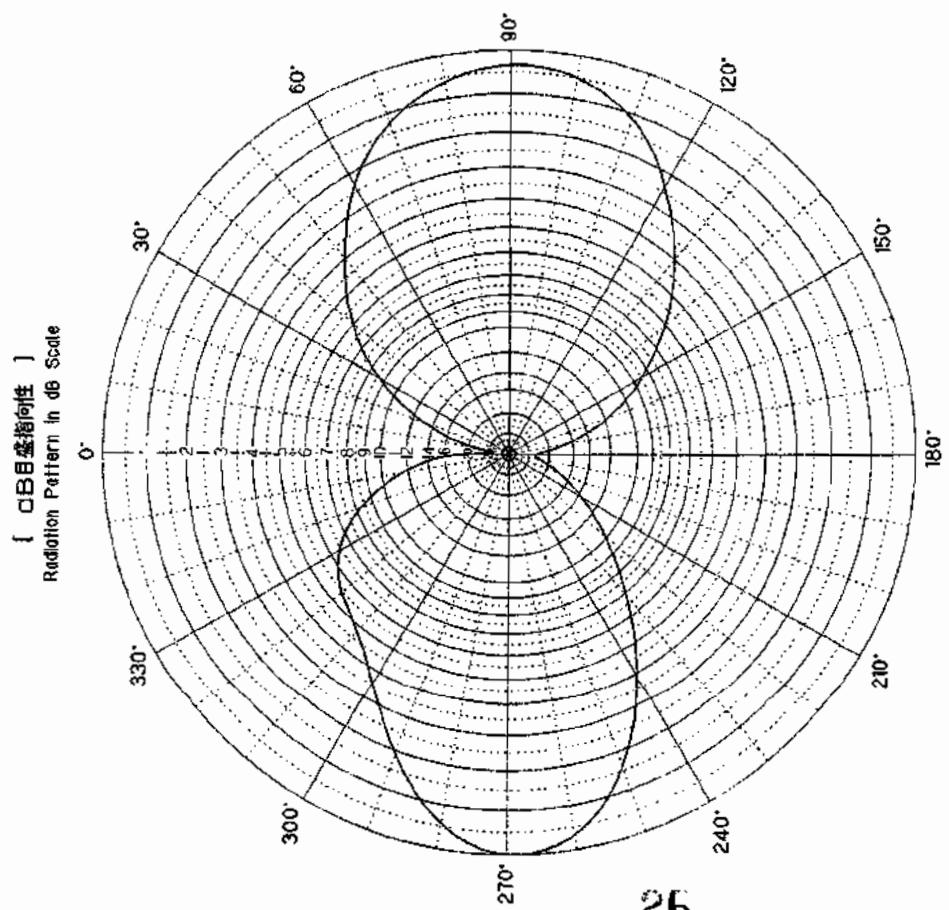
DRAWN

Watanabe

APPROVED

Nomoto

Watanabe



名 称	Type	指向性 方向
品 名	Model.No.	AA2402SPU
周波数	Frequency	2450MHz
日 付	Date	2011.06.15

ATIES

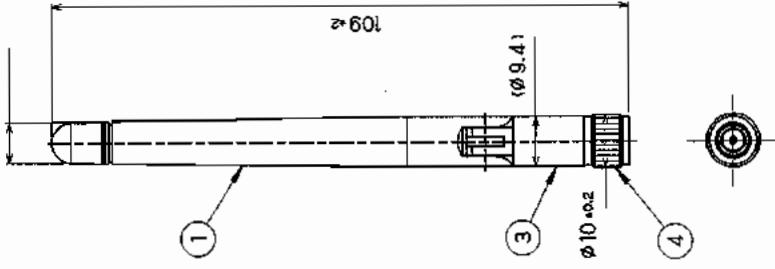
アンテナテクノロジー株式会社

空中線仕様書

項目	内容
1 空中線形式	無指向性ダイポール型アンテナ
2 型名	AA2402RSPU
3 使用周波数範囲	2400 ~ 2500 MHz
4 用途	機器取付用
5 利得	公称 2 dBi
6 定在波比	2.0 以下
7 最大入力電力	1 W
8 入力インピーダンス	公称 50 Ω
9 構造	RP-SMA-P 型 (RP-SMA-Male)
10 外形寸法	約 $\phi 10 \times 109$ mm
11 重量	約 9 g
12 備考	[RP-SMA-P の RP はリバースポラリティ (REVERSE POLARITY) の略です]

ATT12t8

(Ø 7.6)



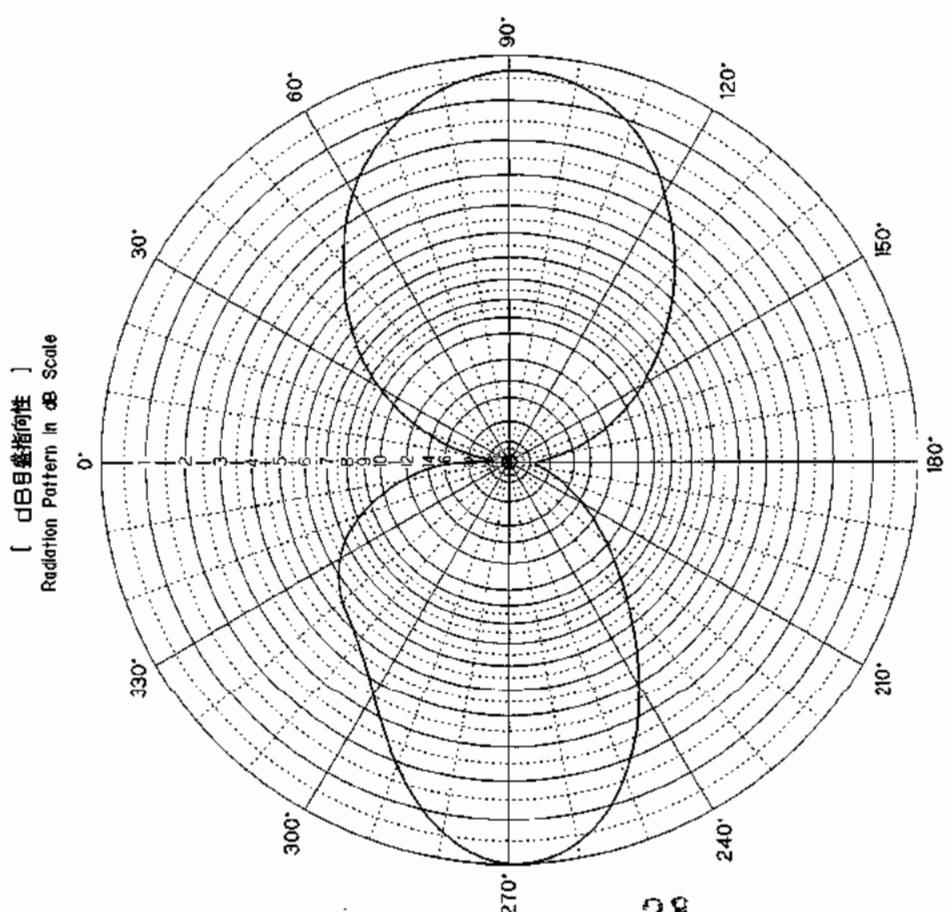
0.5 以上	12 以下	±0.1	120 総高さ 300 以下	±0.5
12 を越え	30 以下	±0.2	300 を越え 1000 以下	±1.0
30 を越え	120 以下	±0.3		Antenna Technology 〒法規等規

No	DESCRIPTION 部品名	Q.TY 数量	MATERIAL/FINISH 材料/仕様
1	アンテナカバー	1	TPEE 黒
2	サボット	1	ABS 黒
3	ホルダー	1	POM 黒
4	RP-SMA-Pコネクター	1	BS/電端子 黒

図面 DRAW No. IJK34-SS-01-01
基準 MODEL No. AA2402RSPU
名前 TITLE 外觀図
材質 MATERIAL
表面処理 FINISH

作成 DATE 2013.11.22
監修 3RD ANGLE PROJ.
担当 DESIGNER
監修 DRAWN
担当 MATERIAL
表面処理 FINISH

AT12t8



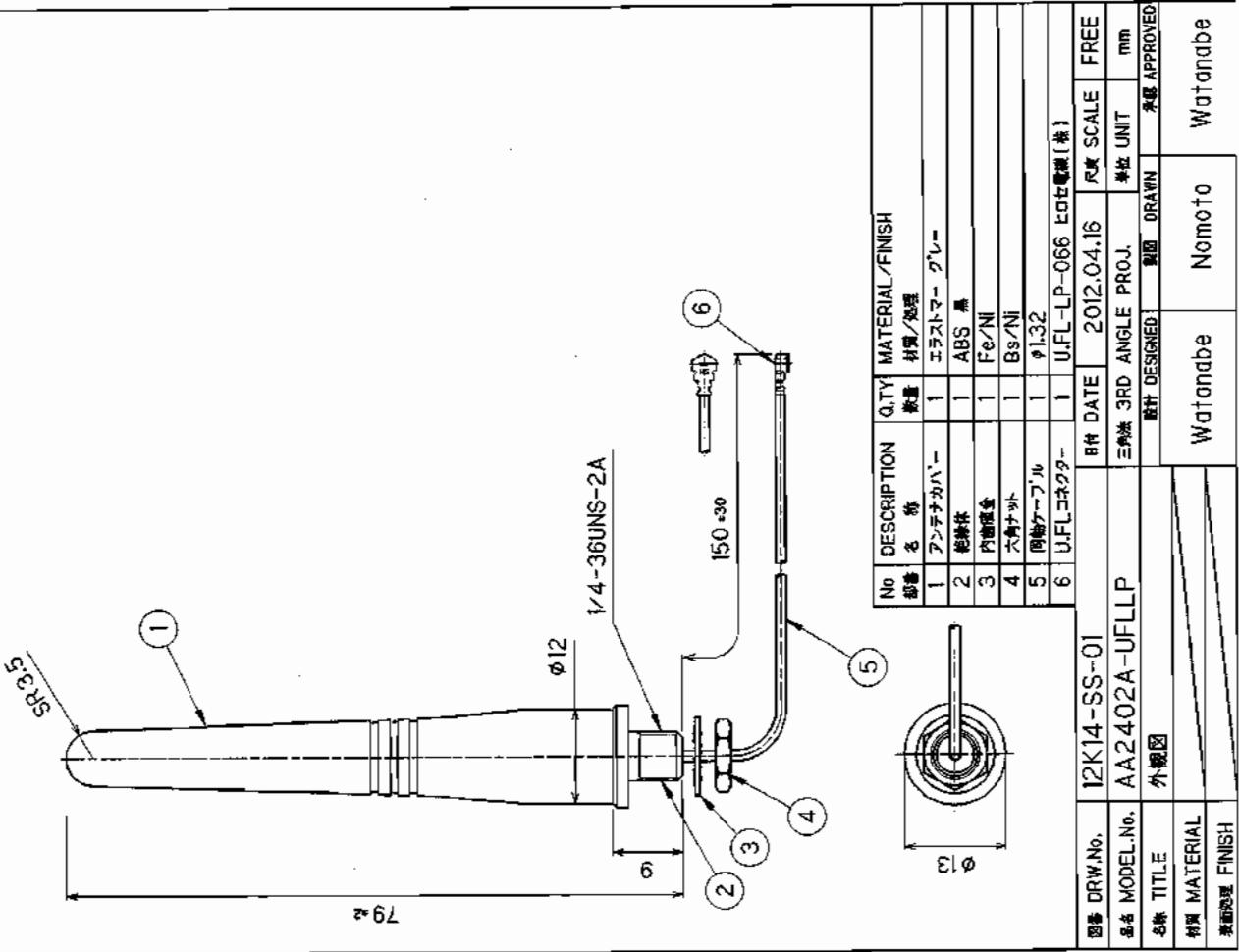
名 称	Title	指向性 E面
品 名	Model,NC,	AA2402RSPU
周波数	Frequency	2450MHz
日 付	Date	2011.06.15

AT28

空中線仕様書

項目		内容	
1 空中線形式		1/2λスリーブ型アンテナ	
2 型名	AA2402A-UFLLP	3 使用周波数範囲	2400 ~ 2500 MHz
4 用途	機器取付用	5 利得	公称 2 dBi
6 定在波比	2.0 以下	7 最大入力電力	1 W
8 入力インピーダンス	公称 50 Ω	9 接栓	U.FL-LP-066 (同軸ケーブル φ1.32 約150mm付)
10 全長	79 mm ± 2mm	11 重量	約 7 g
12 備考			

AT1286



No	部品名	規格	QTY	MATERIAL/FINISH
1	アンテナカバー	1	エラストマー グレード	
2	絶縁体	1	ABS 黒	
3	内歯輪	1	Fe/Ni	
4	六角ナット	1	Ba/Ni	
5	同軸ケーブル	1	φ1.32	
6	U.FLコネクター	1	U.FL-LP-066 (同軸ケーブル)	

No. DRW No. 12K14-SS-01

B/F DATE 2012.04.16

REV SCALE FREE

3RD ANGLE PROJ.

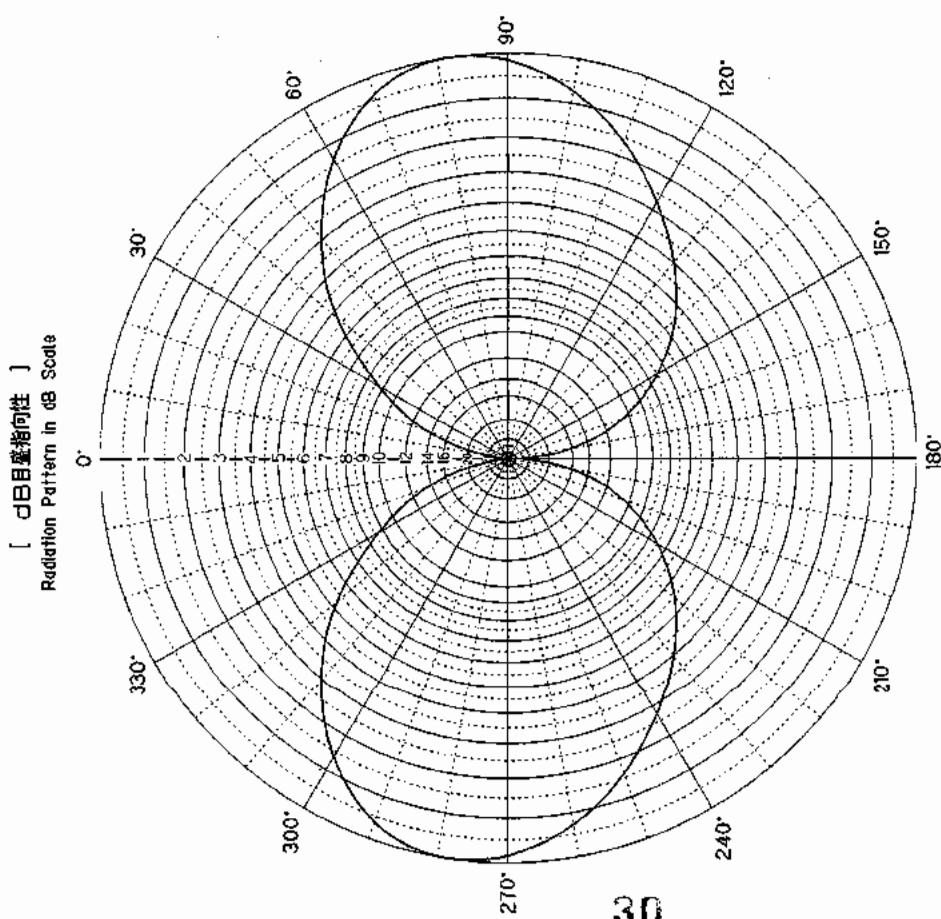
UNIT mm

DRAWN

APPROVED

Nomoto

Watanabe



名 称	Title	指向性 E面
品 名	Model No.	AA2402A-UFLLP
周 波 数	Frequency	2450MHz
日 付	Date	2012.04.16

Antenna Technology

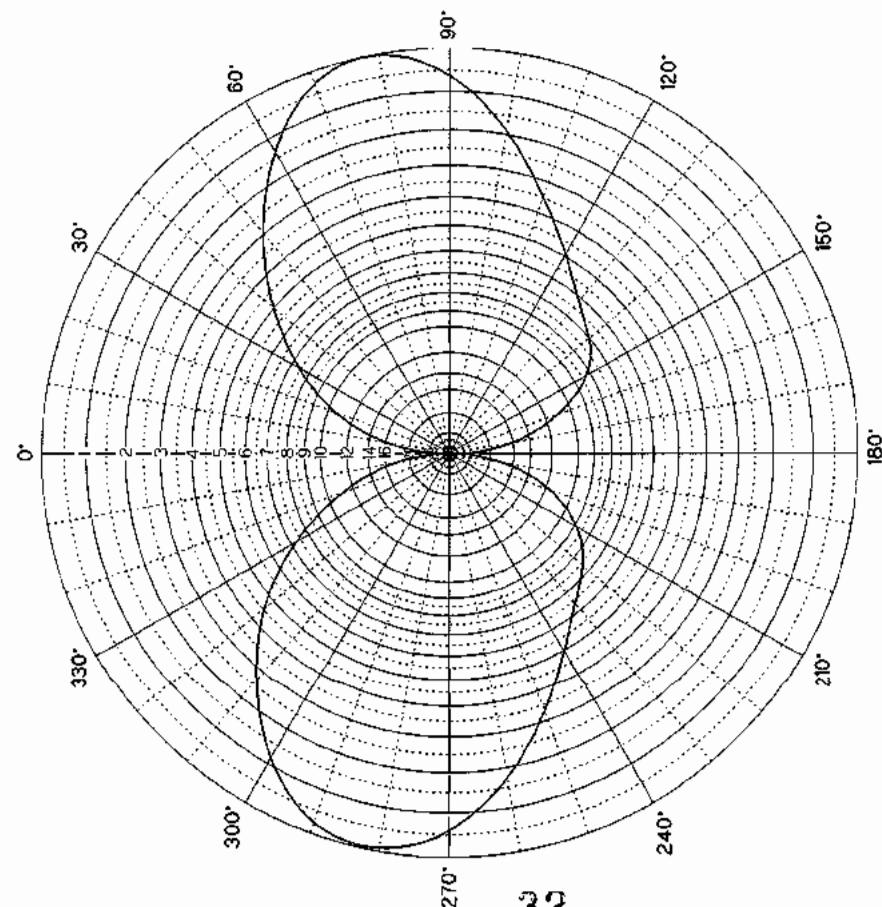
空中線仕様書

項目	内容
1 空中線形式	1/2λスリーブ型アンテナ
2 型名	AA2402AU-UFLLP
3 使用周波数範囲	2400 ~ 2500 MHz
4 用途	機器取付用
5 利得	公称 2 dBi
6 定在波比	2.0 以下
7 最大入力電力	1 W
8 入力インピーダンス	公称 50 Ω
9 接栓	U.FL-LP-066 (同軸ケーブル φ 1.32 約 150mm 付)
10 全長	104.3 mm ± 2mm (アンテナ部)
11 重量	約 7 g
12 備考	

ATT285

Antenna Technology Inc.

0.5 dBi 12 dBi 30 dBi 120 dBi 300 dBi 30.1	0.5 dBi 12 dBi 30 dBi 120 dBi 300 dBi 30.2	0.5 dBi 12 dBi 30 dBi 100 dBi 1000 dBi 30.3	Antenna Technology トヨタセミコン
30 電極 120 電極 300 電極 1200 電極 30.5	300 電極 1000 電極 10000 電極 30.6	3000 電極 10000 電極 100000 電極 30.7	ATT285
727-275-010-01-株式会社			
規格 FINISH			
規格 MATERIAL			
規格 DRAWN 規格 APPROVED			
規格 TITLE 外觀圖			
規格 DESIGNER 規格 DRAWN 規格 UNIT mm			
規格 MODEL NO. AA2402AU-UFLLP 規格 3RD ANGLE PROJ. 規格 SCALE 1 / 1			
規格 DRW. NO. 12K13-SS-01-R01 規格 DATE 2013.04.30 規格 SCALe 1 / 1			
規格 QTY MATERIAL / FINISH			
規格 DESCRIPTION			
規格 No. 1 COVER 1 TPU Black 2 Hinge A 1 ABS Black 3 Hinge B 1 ABS Black 4 Hinge Pin 1 ABS Black 5 Coaxial Cable 1 φ132 6 Connector 1 UFL-LP-066 7 Holder 1 PC Black			
規格 104.32 150+30 17 104.30 12 10.5 13.1 11.6 82.3.2			

[口回目盛指向性]
Radiation Pattern in dB Scale

名 称	Title	指向性 E面
品 名	Model.No.	AA2402AU-UFLLP
周波数	Frequency	2450MHz
日 付	Date	2012.04.16

屋外対応用アンテナ 2.4GHz帯

S T A F corporation

電気特性

周波数帯域	2400~2483.5MHz			
入力インピーダンス	50Ω			
型式	単一型 $\lambda/2$ モノポールアンテナ			
最大利得	2.14dBi			
偏波	直線偏波			
指向性	無指向性			
VSWR	2.5以下			
SMAコネクター	ストレート	L型		
	スタンダード	リバース	スタンダード	リバース
型番	1019-016	1019-017	1019-018	1019-019

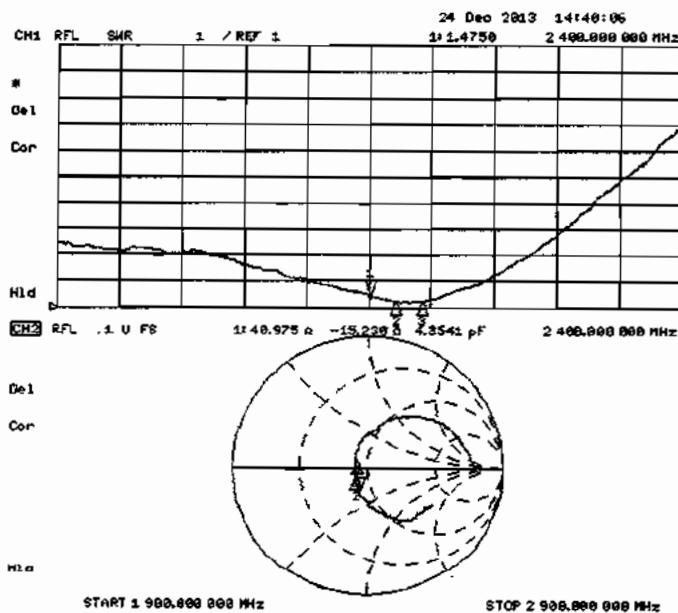
機械特性

動作温度	-20° ~ 70°
保存温度	-20° ~ 70°
環境仕様	IP67 / RoHS



インピーダンス

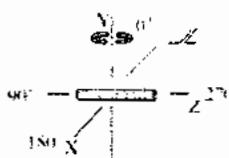
/VSWR



指向性

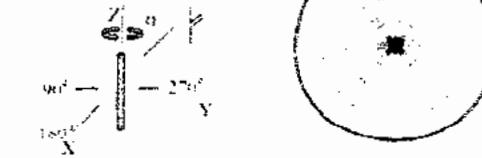
2442MHz

E面水平偏波



2442MHz

H面垂直偏波



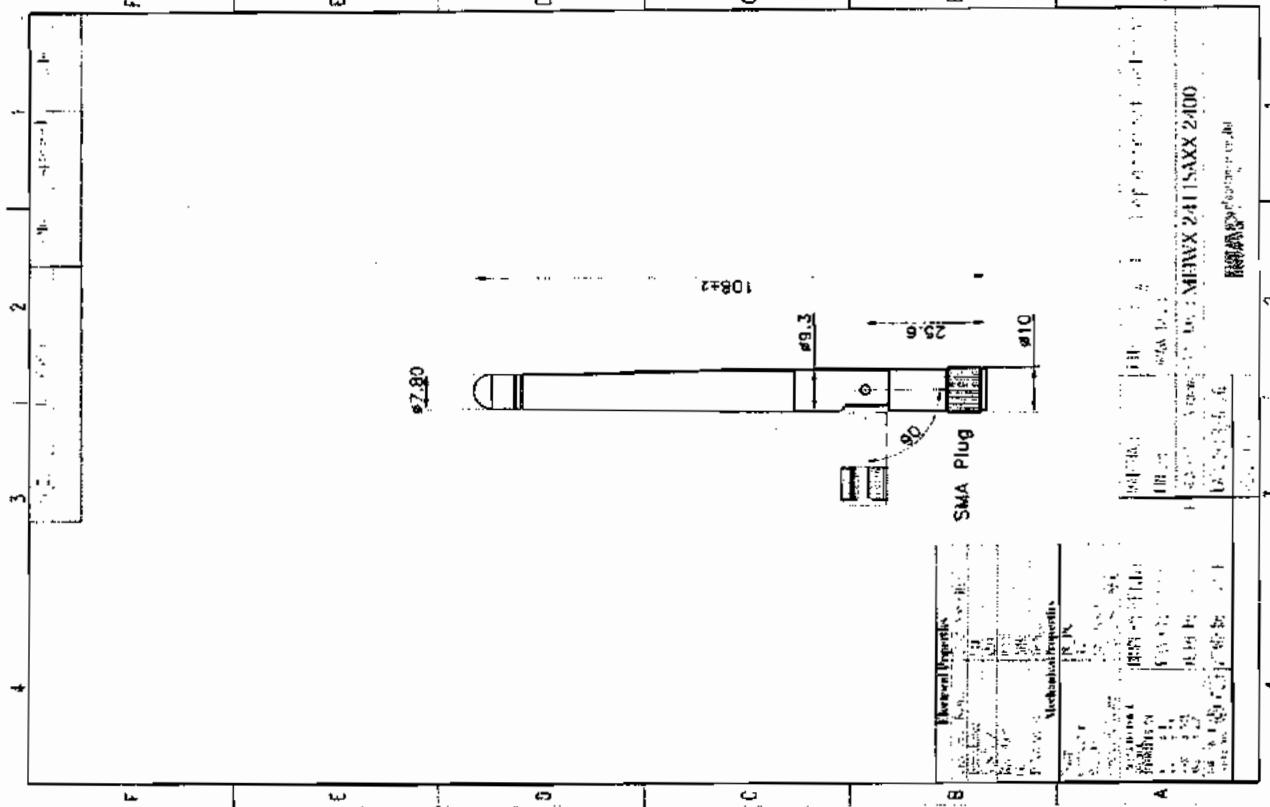
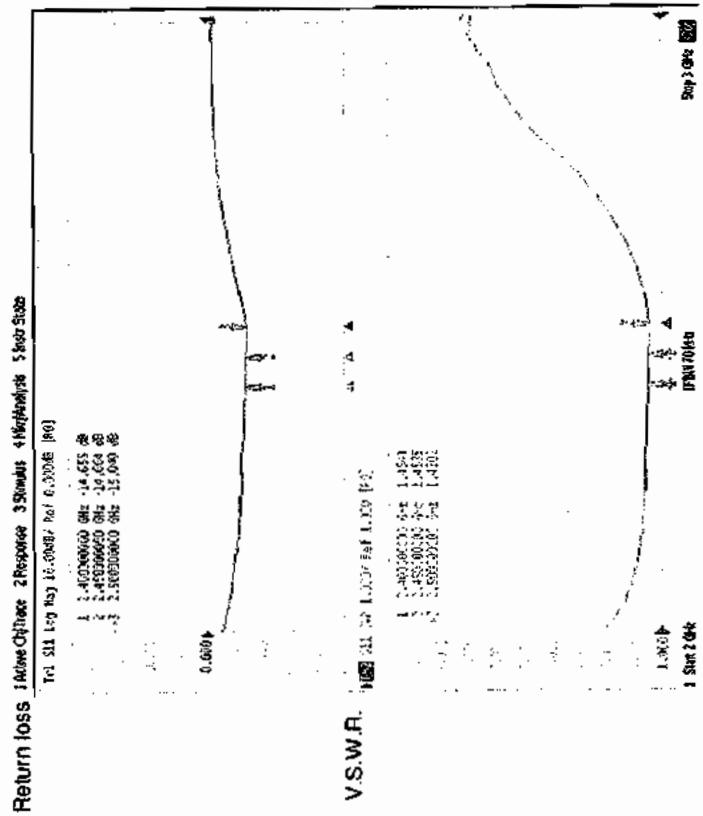
スタッフ株式会社

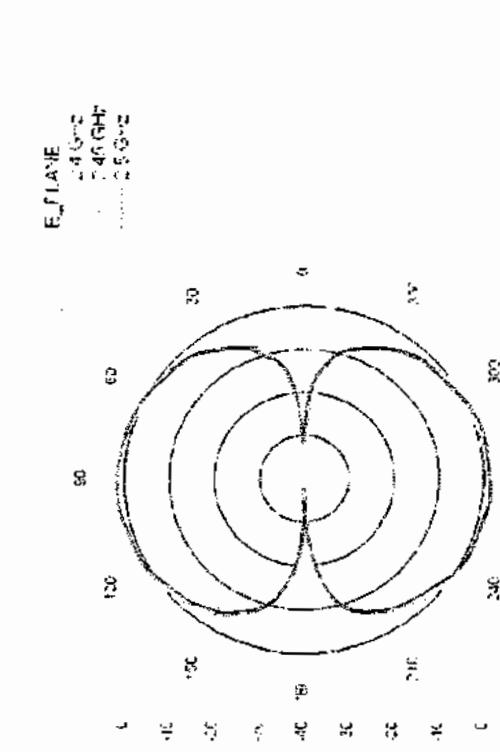
[Http://www.staf.co.jp/](http://www.staf.co.jp/)〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜2-6-12
TEL:045-471-1371 FAX:045-471-1983

Model. MEIWX-2411SAXX-2400

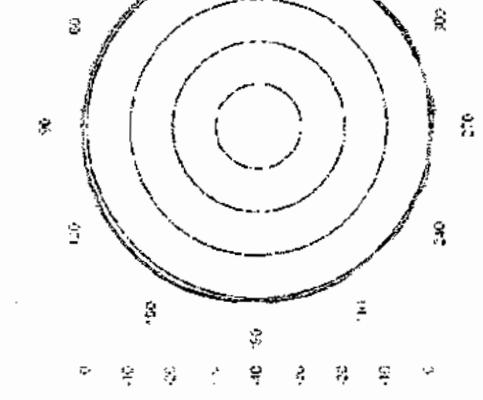
Test Report

Return loss/V.S.W.R



Test Report**Connector****Pattern**

C 309
240 270
30 309
NW



C 309
240 270
30 309
NW

Specification Date	1) Impedance 50 ohm 0~6GHz
	2) Frequency Range 3) V.S.W.R. ≤ 1.5
	4) Working Voltage ≤ 250 Volts
	5) Dielectric Withstanding ≥ 600Vrms
	6) Voltage Insulation Resistance ≥ 20M ohm
	7) Contact Resistance Center contact: 3.0 Millions (Max.) Outer contact: 2.0 Millions (Max.)
	8) Recommended coupling nut torque 4.0~8.8 m. lbs (0.45~0.99Nm)
	9.) Coupling nut retention force 50 lbs (222N)
	10.) Contact captivation force 5 lbs (22.2N)
	11.) Durability (mating) 500 cycles

Environmental Data	1) Operating Temperature 65°C ~ 116°C
	2.) Thermal Shock
	3.) Corrosion
	4.) Shock
	5.) Vibration
	6.) Moisture Resistance

Material Specifications	1) Body Brass
	2.) Contact Brass
	3.) Insulator Teflon or Delrin

Model. MEIWX-2411RSXX 2400

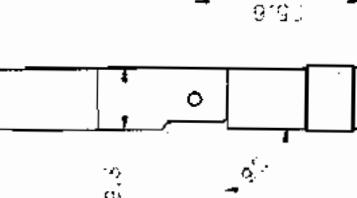
Test Report

Electrical Test

Return loss

5.1 dB

V.S.W.R.



22mm dia. 120mm
10mm whip

Electrical Properties

Frequency Range 2.4/2.4835 GHz

Impedance 50Ω

V.S.W.R. 1.5

Radiation Omni

Gain 2dBi

Polarization Vertical

Mechanical Properties

Whip PU/PC

Connector Brass

Weight 85.8 (est)

Operating Temp 20°C ~ +65°C

Reinforcement Nylon

MEIWX-2411RSXX 2400

MEIWX-2411RSXX 2400

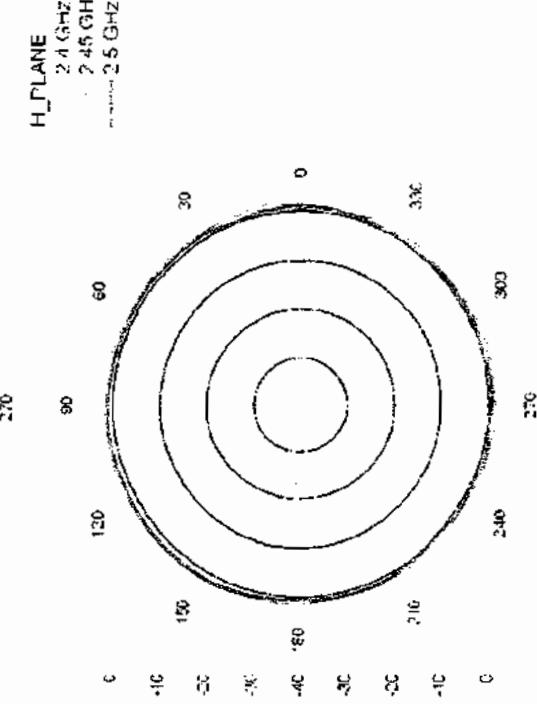
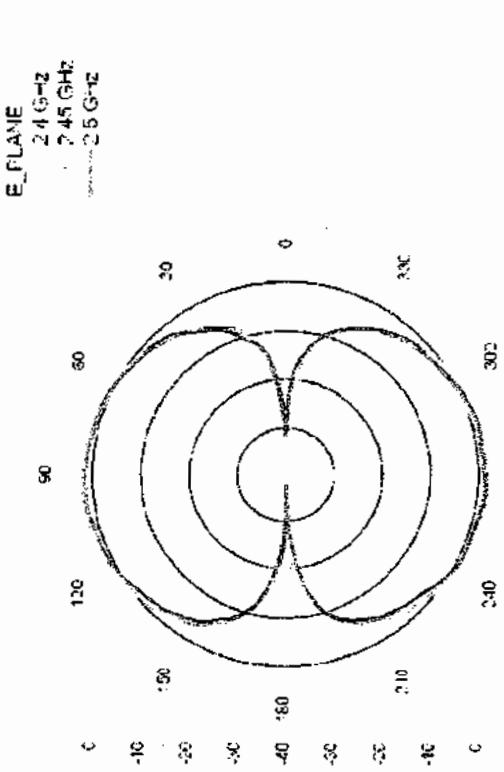
MEIWX-2411RSXX 2400

MEIWX-2411RSXX 2400
MEIWX-2411RSXX 2400
MEIWX-2411RSXX 2400
MEIWX-2411RSXX 2400

**Model. MEIWX-2411RSXX 2400
Test Report**

Connector

Pattern Test



37

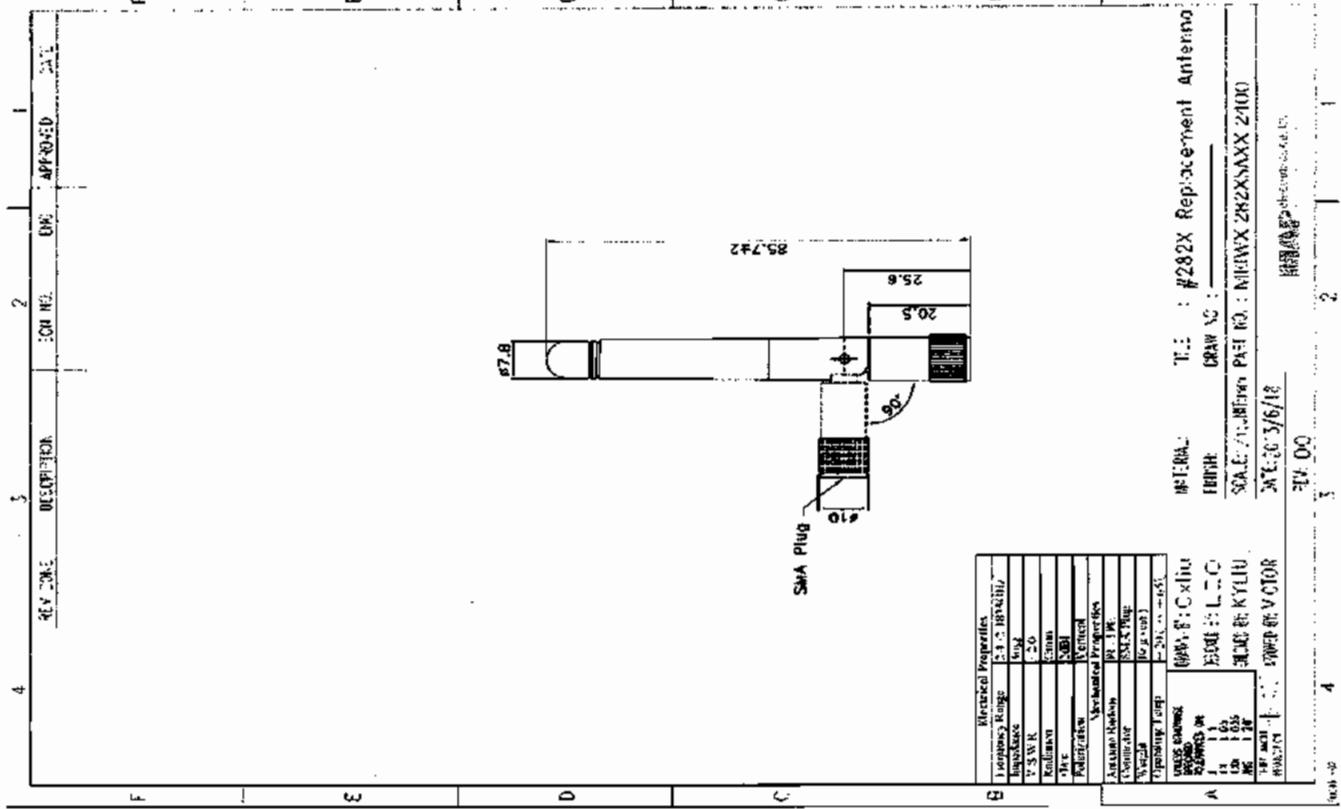
This is a reverse SMA plug join on the antenna.

Reverse SMA Plug

Electrical Properties	1) Impedance 2) Frequency Range 3) V.S.W.R. 4) Working Voltage 5) Dielectric Withstanding 6) Voltage Insulation Resistance 7) Contact Resistance 8) Insertion Loss(2.4GHz)	50 ohm 0 - 6 GHz 1.5 (Max.) ≤ 250 VRms ≤ 670 VRms ≥ 2000 Megohm Center contact: 3.0 Million (Max.) Outer contact: 2.0 Million (Max.) 0.3 dB
Mechanical Properties	1) Recommended coupling that torque 2) Coupling nut retention force 3) Contact separation axial	4.0 in.lbs. ~8.8 in.lbs. ≥ 50 lbs. ≥ 5 lbs.
Environmental Ratings	1) Operating Temperature 2) Thermal Shock 3) Corrosion 4) Shock 5) Vibration 6) Moisture Resistance	-65°C ~ +165°C MIL-STD-202, Method 107, Condition B MIL-STD-202, Method 101, Condition B MIL-STD-202, Method 213, Condition I MIL-STD-202, Method 204, Condition D MIL-STD-202, Method 106
Material Specifications	Material Data	Plating
	1) Body 2) Center contact 3) Insulator	Brass Phosphor Bronze Teflon or Delrin Black Gold

Connector

SMA



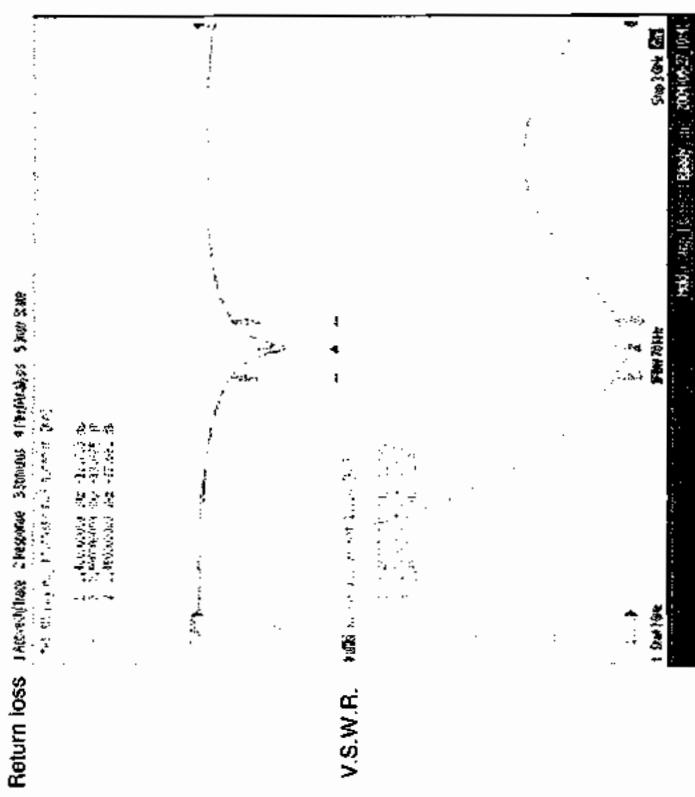
Material Properties		Material Data	
Absolute Max Temp	100°C	1) Body	Brass
Impedance	50 ± 10%	2) Contact	Brass
Insulation	2.0	3) Insulator	Teflon or Delrin
V.S.W.R.	≤ 1.5		
Environment	20°C		
Dimensions	0.45		

W.W.Electronics Co., Ltd.
www.wwelectronics.com
E-mail: info@wwelectronics.com

Test Report

Model. MEIWX-282XSAXX-2400

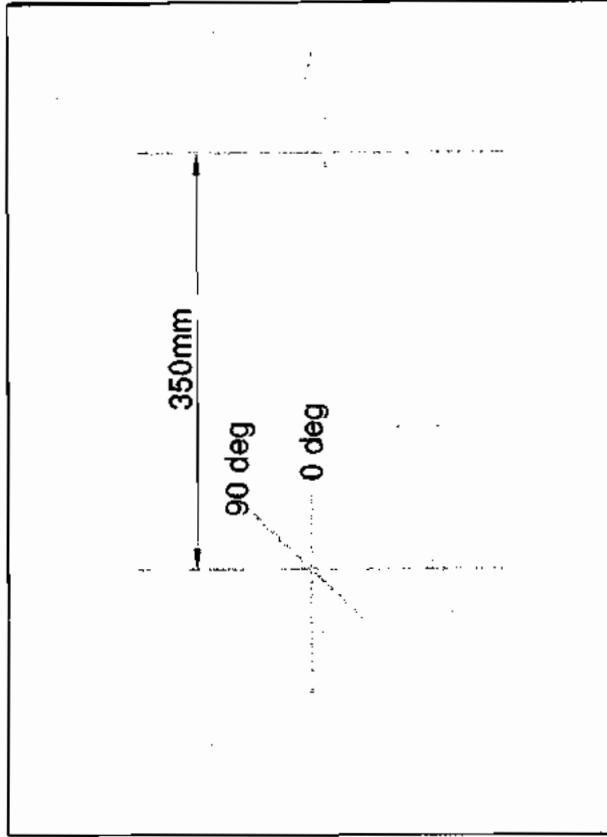
Return loss/V.S.W.R



Model. MEIWX-282XSAXX-2400

2D Pattern Test Instrument

Pattern Test



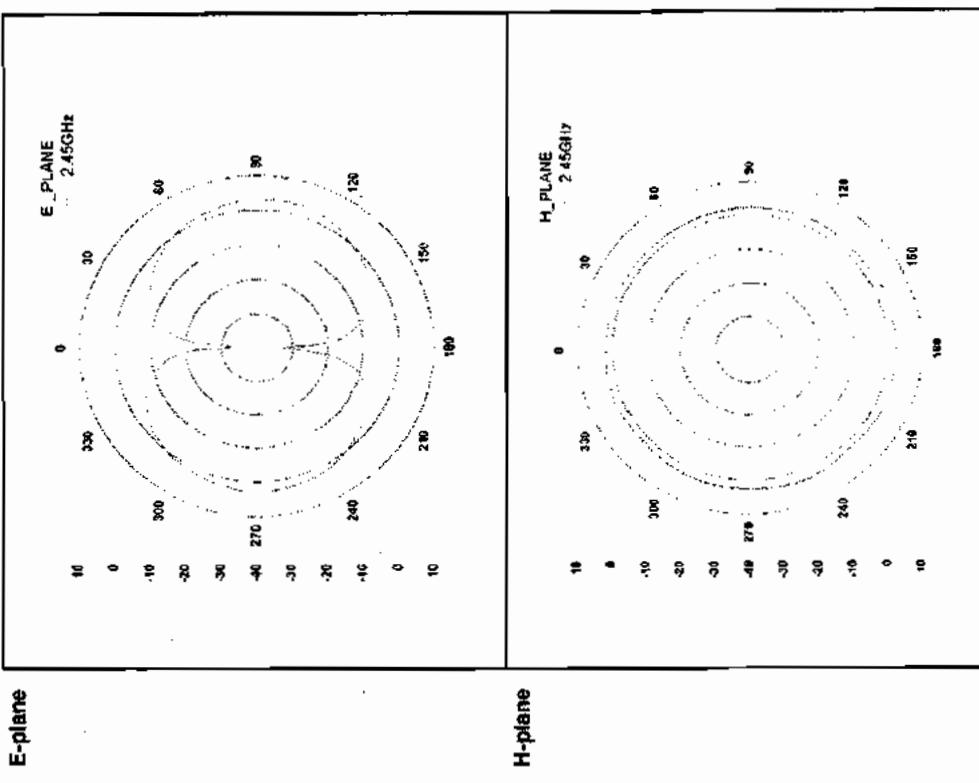
Test Equipment

Anechoic chamber: 100MHz~8GHz 8'6" x 6m (* 1m Quiet zone at 800MHz)
 Source Antenna: ETS-3164 Dual Polarized Horn
 Network Analyzer: Agilent E5071B 100kHz~8.5GHz

Model. MEIWX-282XSAXX-2400

2D Patterns

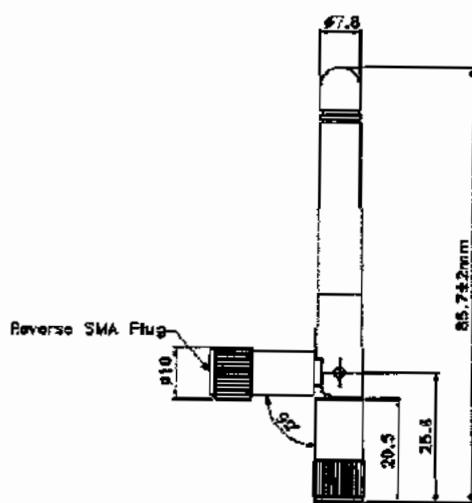
Pattern Test



WiFi/Swivel Type, Replacement Antenna
Model No.: MEIWX-282XRSXX-2400

MAP electronics co., ltd.
 Material All Production Done In

Mechanical Drawing:



Electrical Specification:

Frequency Range	2.4~2.5GHz
Impedance	50Ω
V.S.W.R.	2.0
Radiation	Omni-directional
Gain	2 dBi
Polarization	Vertical
HPBW±3dB@E Plane	-
HPBW±3dB@H Plane	360°@2.4~2.5GHz@H Plane

Mechanical Specification:

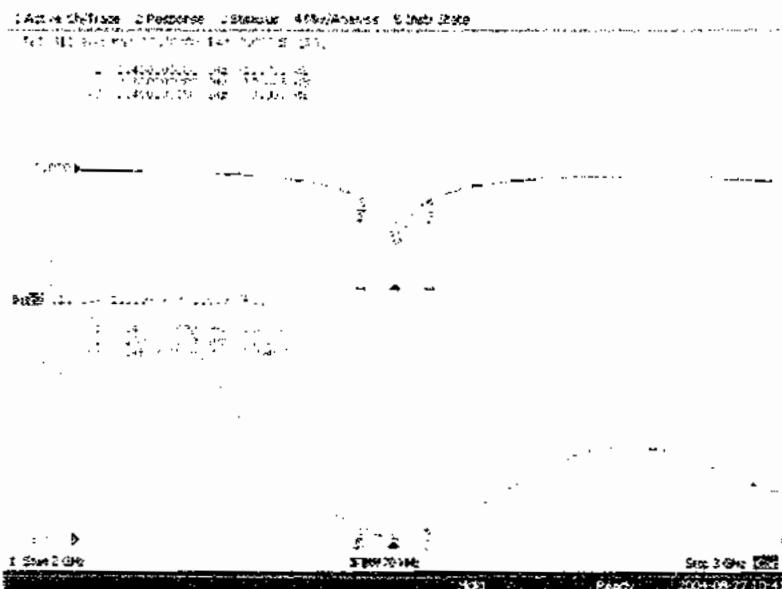
Connector	SMA Plug (Reverse Polarity)
Cable	-
Bushing Type	Swivel 0°, 45°, 90°
Water Proof	-
Material	Cover PU Base PU
Weight(g)	10

Environmental Specification:

Operating Temp	-20 ~ +65°C
Storage Temp	-30 ~ +70°C

This is a
BIM Reference

Return loss



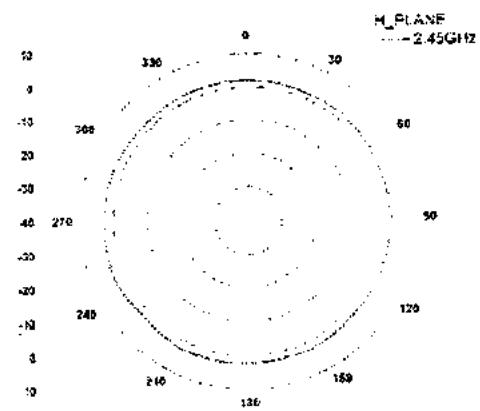
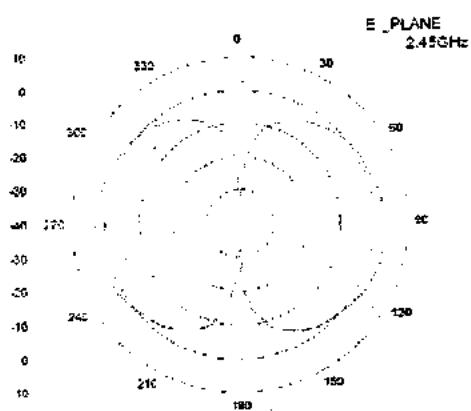
V.S.W.R.



WiFi/Swivel Type, Replacement Antenna
Model No.: MEIWX-282XRSXX-2400

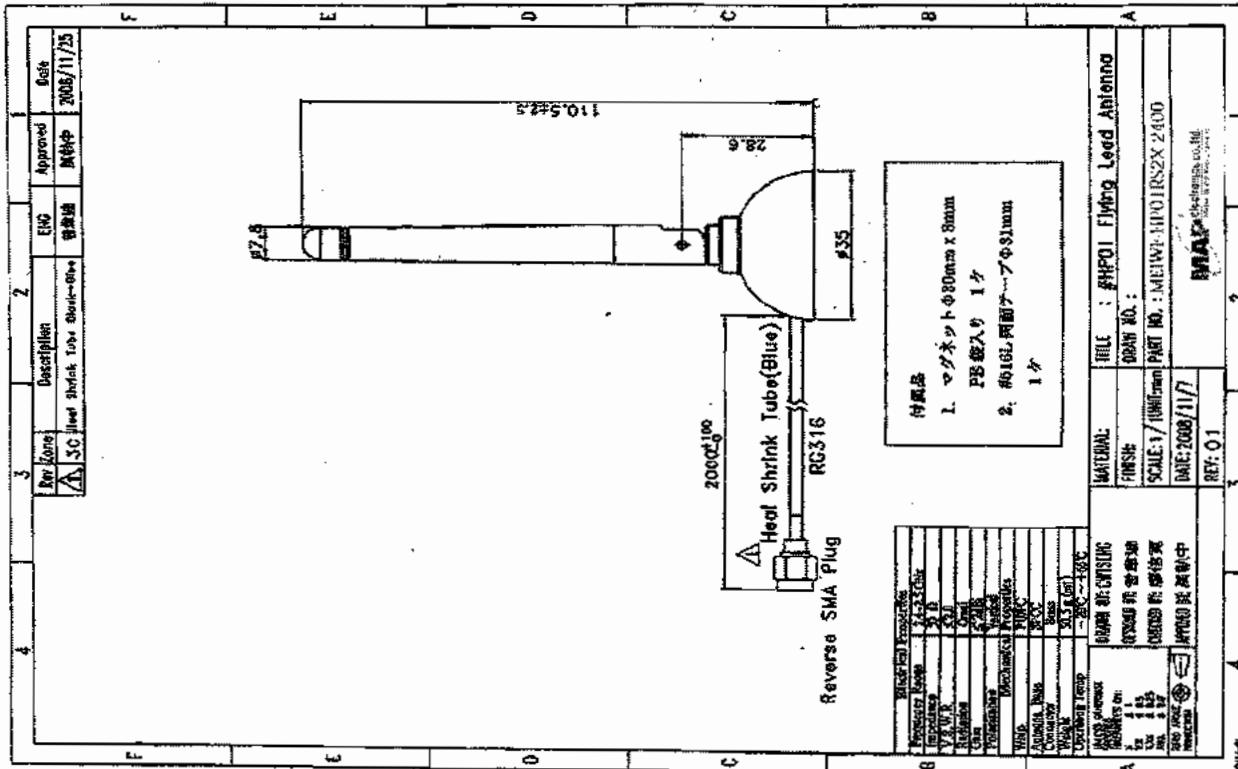
MAP electronics co., ltd.
 Material All Production Done In

PATTERN



Index.

Item
1. Drawing
2. Test report
• Electrical test
• Pattern test
3. Specification
• Connector
4. Packing
• PE Bag
• Carton



Modification History:

Rev.	Date	Content
00	2011/2/10	

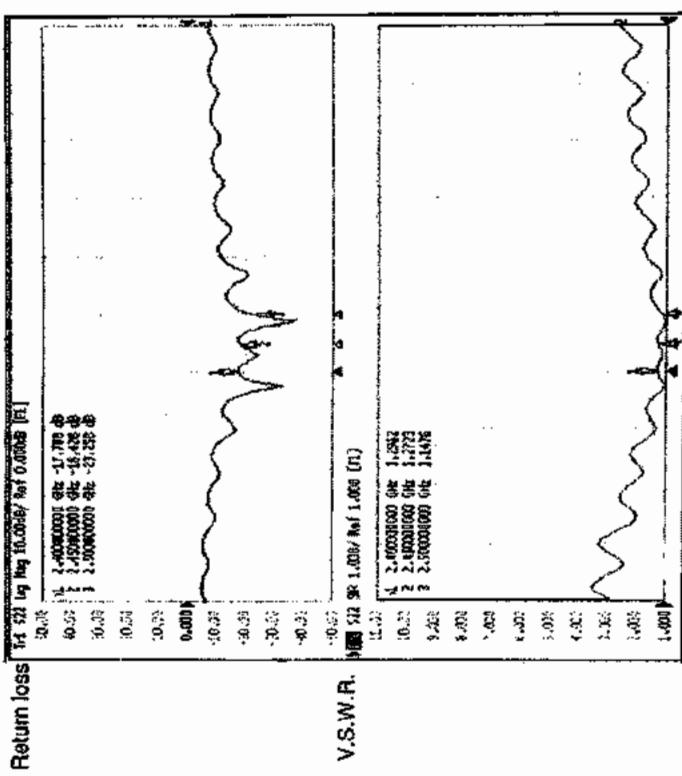
ITEM NO. : FHP01 Flying Lead Antenna		REV. : 00
DRAWING NO. :		SCALE 1/1000mm PART NO. : MULW-1001RS2X2400
DATE 2008/11/7		MANUFACTURED BY MAP Electronics Co., Ltd.
REF. 01		
4		3
2		1

MAP Electronics Co., Ltd.
Manufactured by MAP Electronics Co., Ltd.

Model. MEIWF-HPO1RS2X-2400

Test Report

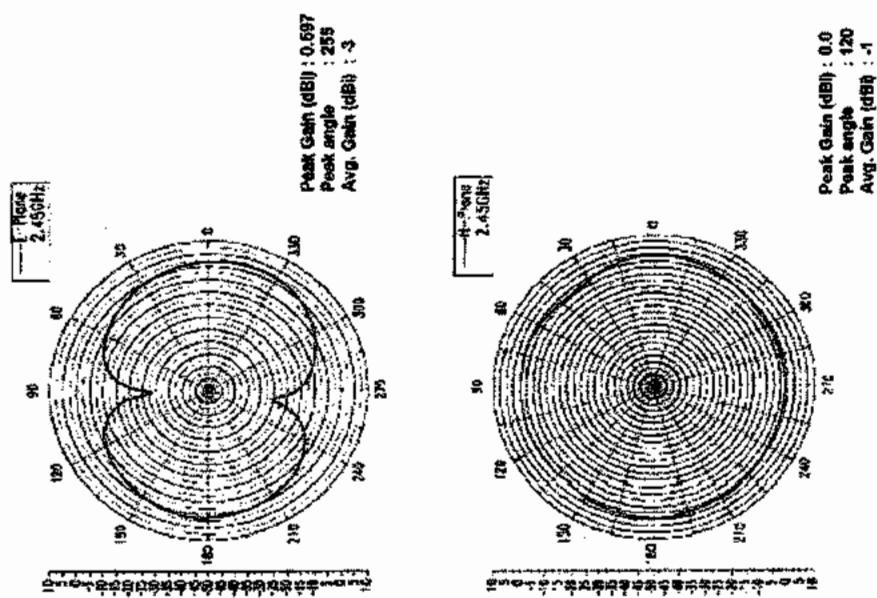
Return loss/V.S.W.R



Model. MEIWF-HPO1RS2X-2400

Test Report

Pattern



Model. MEIWF-HPO1RS2X-2400

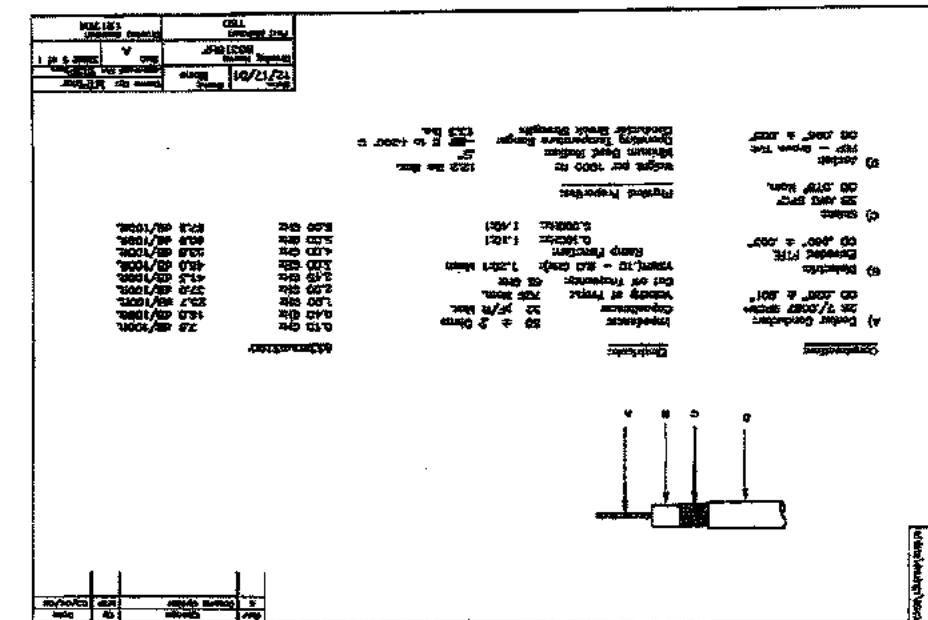
Cable

RG316

Model. MEIWF-HPO1RS2X-2400

Connector

Reverse SMA



Specification Data	1) Impedance	50 ohm
	2) Frequency Range	0-6GHz
	3) V.S.W.R.	≤1.5
	4) Working Voltage	≤250 Vrms
	5) Dielectric Withstanding	≤670Vrms
	6) Voltage Insulation Resistance	≥2000 Mega ohm
	7) Contact Resistance	Center contact: 3.0 Millions (Max.) Outer contact: 2.0 Millions (Max.)
	8) Recommended coupling int torque	4.0-8.8 in. lbs (0.45-0.98Nm)
	9) Coupling retension force	≥30 lbs (222N)
	10) Contact captivation force	≥5 lbs (22.2N)
	11) Durability (Gating)	≥50 cycles

Environmental Data	1) Operating Temperature	-55°C ~ +165°C
	2) Thermal Shock	MIL-STD-202 Method 107, Condition B
	3) Corrosion	MIL-STD-202 Method 101, Condition B
	4) Shock	MIL-STD-202 Method 213, Condition F
	5) Vibration	MIL-STD-202 Method 204, Condition D
	6) Moisture Resistance	MIL-STD-202 Method 106

Material Specifications	Material	Material Data
1) Body	Brass	
2) Contact	Brass	
3) Insulator	Teflon or Delrin	

確認方法書

Quality Control Documents

確認方法書

平成28年 2月 1日

一般財団法人テレコムエンジニアリングセンター 殿

申込者

郵便番号 TX 7524

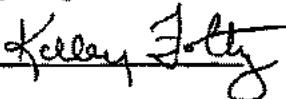
住所(本社) 12500 TI Boulevard, Dallas, USA

法人名 Texas Instruments Incorporated

役職/代表者名 ECS Business Unit Manager, Matties Lange

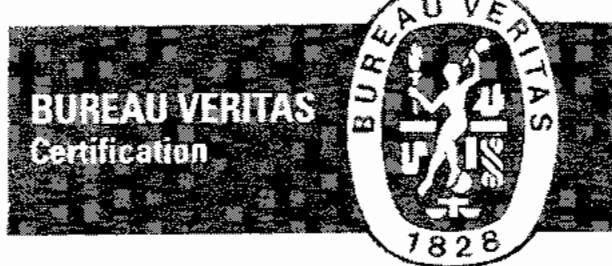
担当部署 TI EP EVM Planning Manager

責任者名 Kelley Foltz



弊社は、添付している品質管理システム登録書 ISO9000s(登録証番号 US008277-1)に基づき、特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則別表第4号に定める確認方法書に記載されている内容(組織並びに管理者の責任及び権限、工事設計合致義務を履行するための管理方法、特定無線設備の検査、測定器 その他の設備の管理及びその他の事項)の書類の整備(外部委託などを含む。)を実施しています。また、当該工事設計に基づく特定無線設備のいずれもが当該 工事設計に合致することを確保するための検査等を行い、工事設計合致の義務等を履行したときに総務省令で定める適合表示を付与します。

なお、本件の品質管理システム登録書 ISO9000s には、第2条第1項第19号の無線設備を含んでいます。



TEXAS INSTRUMENTS, INC

HQ: 12500 TI Boulevard, Dallas, TX 75243 USA

This is a multi-site certificate. Additional site details are listed in the appendix to this certificate.

Bureau Veritas Certification Holding SAS – UK Branch certifies that the Management System of the above organization has been audited and found to be in accordance with the requirements of the Management System standards detailed below.

ISO 9001:2008

Scope of certification

Design, manufacture, and marketing of integrated circuits, systems and software

Certification cycle start date: **11 November 2015**

Subject to the continued satisfactory operation of the organization's Management System, this certificate expires on: **15 September 2018**

Original certification date: **12 August 1996**

Certificate no.: **US008277-1**

Signed on behalf of BVCH SAS - UK Branch

Certification body address: *66 Prescot Street, London, E1 8HG, United Kingdom*
Local Office: *390 Benmar Drive, Houston, Texas, USA*



Further clarifications regarding the scope of this certificate and the applicability of the Management System requirements may be obtained by consulting the organization.
To check this certificate validity, please call +(800) 937-9311.



TEXAS INSTRUMENTS, INC

ISO 9001:2008

Certified Locations

Site	Address	Scope
HQ : TEXAS INSTRUMENTS, INC	12500 TI Boulevard, Dallas, TX 75243 USA	Policy Making, Strategic Planning, Design, Engineering, Laboratory
TEXAS INSTRUMENTS, INC-CHENGDU, CHINA	No. 8-8 and No. 8-10, Kexin Road, West Zone of Chengdu Hi-Tech Industrial Development Zone, 611731-Chengdu City-Sichuan Province-China	Design, development and manufacturing of integrated circuits
TEXAS INSTRUMENTS, INC-SHANGHAI SALES	30-31-32 36/F No. 1568 Century Ave, Pudong New Area, Shanghai, China	Sales, Marketing
TEXAS INSTRUMENTS, INC-SHANGHAI LAB	4F, Building 2, 615 NingQiao Rd., Pudong New Area, Shanghai, 201206, China	Laboratory
TEXAS INSTRUMENTS, INC-SHANGHAI DESIGN	2,3F No.72 Liangxiu Road, Zhangjiang High-tech Park, Shanghai, China	Design, Engineering
TEXAS INSTRUMENTS, INC-TMEX, MEXICO	Jesus Rivera Franco #507 CD Industrial, 20197, Aguascalientes, Mexico	Manufacturing of integrated circuits
TEXAS INSTRUMENTS, INC-RFAB	300 Renner Road, Richardson, TX 75080 USA	Design, development and manufacturing of integrated circuits

Signed on behalf of BVCH SAS - UK Branch

Certification body address: 66 Prescot Street, London, E1 8HG, United Kingdom
Local Office: 390 Benmar Drive, Houston, Texas, USA



008

Further clarifications regarding the scope of this certificate and the applicability of the Management System requirements may be obtained by consulting the organization. To check this certificate validity, please call +(800) 937-9311.

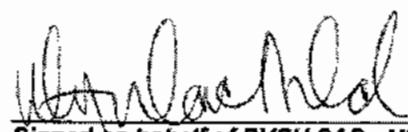


TEXAS INSTRUMENTS, INC

ISO 9001:2008

Certified Locations

Site	Address	Scope
TEXAS INSTRUMENTS, INC-DBUMP	13532 N. Central Expressway, Dallas, TX 75243 USA	Design, development and manufacturing of integrated circuits
TEXAS INSTRUMENTS, INC-DFAB	13536 N. Central Expressway, Dallas, TX 75243 USA	Design, development and manufacturing of integrated circuits
TEXAS INSTRUMENTS, INC-DMOS5	13353 TI Blvd, Dallas, TX 75243 USA	Design, development and manufacturing of integrated circuits
TEXAS INSTRUMENTS, INC-DMOS6	13011 TI Blvd, Dallas, TX 75243 USA	Design, development and manufacturing of integrated circuits
TEXAS INSTRUMENTS, INC-SFAB	6412 Highway 75 South, Sherman, TX 75090 USA	Design, development and manufacturing of integrated circuits



Signed on behalf of BVCH SAS - UK Branch

Certification body address: 66 Prescot Street, London, E1 8HG, United Kingdom
Local Office: 390 Benmar Drive, Houston, Texas, USA



008

Further clarifications regarding the scope of this certificate and the applicability of the Management System requirements may be obtained by consulting the organization. To check this certificate validity, please call +(800) 937-9311.

Page 3 of 6



TEXAS INSTRUMENTS, INC

ISO 9001:2008

Certified Locations

Site	Address	Scope
TEXAS INSTRUMENTS, INC-FFAB, GERMANY	Haggertystrasse 1, Freising Bayern, Germany, 85356	Design, development and manufacturing of integrated circuits
TEXAS INSTRUMENTS, INC-TIPI, PHILIPPINES	PEZA, Loakan Road, 2600, Baguio City, Philippines	Design, development and manufacturing of integrated circuits
TEXAS INSTRUMENTS, INC-TIEM, MALAYSIA	Batu Berendam Free Trade Zone, Melaka, Malaysia 75350	Design, development and manufacturing of integrated circuits
TEXAS INSTRUMENTS, INC-TICL, PHILIPPINES	Clark Freeport Zone, Gil Puyat Avenue, Angeles City, Pampanga 2009 Philippines	Design, development and manufacturing of integrated circuits
TEXAS INSTRUMENTS, INC-TIM, MALAYSIA	No. 1 Lorong Enggang 33, Empang Ulu Kelang, Kuala Lumpur, Malaysia 54200	Design, development and manufacturing of integrated circuits

Signed on behalf of BVCH SAS - UK Branch

Certification body address: 66 Prescot Street, London, E1 8HG, United Kingdom
Local Office: 390 Benmar Drive, Houston, Texas, USA



008

Further clarifications regarding the scope of this certificate and the applicability of the Management System requirements may be obtained by consulting the organization. To check this certificate validity, please call +(800) 937-9311.

Page 4 of 6



BUREAU VERITAS
Certification



TEXAS INSTRUMENTS, INC

ISO 9001:2008

Certified Locations

Site	Address	Scope
TEXAS INSTRUMENTS, INC-TITL, TAIWAN	SEC1, 142 Hsin Nan Road, Chung- Ho District 235, New Taipei City, Taiwan/ROC	Design, development and manufacturing of integrated circuits
TEXAS INSTRUMENTS, INC-AIZU, JAPAN	2 Takaku, Kogyo-danchi, Aizuwakamatsu, Fukushima, Japan 965-0060	Design, development and manufacturing of integrated circuits
TEXAS INSTRUMENTS, INC-GFAB, SCOTLAND	Larkfield Industrial Estate, Greenock, Scotland PA16 0EQ, United Kingdom	Design, development and manufacturing of integrated circuits
TEXAS INSTRUMENTS, INC-MaineFAB	5 Foden Rd. South Portland, ME 04106 USA	Design, development and manufacturing of integrated circuits
TEXAS INSTRUMENTS, INC-MIHO, JAPAN	350 Kihara, Mihomura, Inashiki, Ibaraki, Japan 300-0496	Design, development and manufacturing of integrated circuits

Signed on behalf of BVCH SAS - UK Branch

Certification body address: 66 Prescot Street, London, E1 8HG, United Kingdom
Local Office: 390 Benmar Drive, Houston, Texas, USA



008

Further clarifications regarding the scope of this certificate and the applicability of the Management System requirements may be obtained by consulting the organization. To check this certificate validity, please call +(800) 937-9311.

Page 5 of 6



TEXAS INSTRUMENTS, INC

ISO 9001:2008

Certified Locations

Site	Address	Scope
TEXAS INSTRUMENTS, INC-SHINJUKU, JAPAN	Nishi-Shinjuku 6-24-1 Mitsui Bldg. 160-8366 Shinjuku-ku, Tokyo, Japan	Sales, Marketing
TEXAS INSTRUMENTS, INC-DLP	6550 Chase Oaks, Plano TX 75023 USA	Design, order entry, customer service of integrated circuits

Signed on behalf of BVCH SAS - UK Branch

Certification body address: 66 Prescot Street, London, E1 8HG, United Kingdom
Local Office: 390 Benmar Drive, Houston, Texas, USA



008

Further clarifications regarding the scope of this certificate and the applicability of the Management System requirements may be obtained by consulting the organization. To check this certificate validity, please call +(800) 937-9311.

Page 6 of 6

IMPORTANT NOTICE

Texas Instruments Incorporated and its subsidiaries (TI) reserve the right to make corrections, enhancements, improvements and other changes to its semiconductor products and services per JEDEC46, latest issue, and to discontinue any product or service per JEDEC48, latest issue. Buyers should obtain the latest relevant information before placing orders and should verify that such information is current and complete. All semiconductor products (also referred to herein as "components") are sold subject to TI's terms and conditions of sale supplied at the time of order acknowledgment.

TI warrants performance of its components to the specifications applicable at the time of sale, in accordance with the warranty in TI's terms and conditions of sale of semiconductor products. Testing and other quality control techniques are used to the extent TI deems necessary to support this warranty. Except where mandated by applicable law, testing of all parameters of each component is not necessarily performed.

TI assumes no liability for applications assistance or the design of Buyers' products. Buyers are responsible for their products and applications using TI components. To minimize the risks associated with Buyers' products and applications, Buyers should provide adequate design and operating safeguards.

TI does not warrant or represent that any license, either express or implied, is granted under any patent right, copyright, mask work right, or other intellectual property right relating to any combination, machine, or process in which TI components or services are used. Information published by TI regarding third-party products or services does not constitute a license to use such products or services or a warranty or endorsement thereof. Use of such information may require a license from a third party under the patents or other intellectual property of the third party, or a license from TI under the patents or other intellectual property of TI.

Reproduction of significant portions of TI information in TI data books or data sheets is permissible only if reproduction is without alteration and is accompanied by all associated warranties, conditions, limitations, and notices. TI is not responsible or liable for such altered documentation. Information of third parties may be subject to additional restrictions.

Resale of TI components or services with statements different from or beyond the parameters stated by TI for that component or service voids all express and any implied warranties for the associated TI component or service and is an unfair and deceptive business practice. TI is not responsible or liable for any such statements.

Buyer acknowledges and agrees that it is solely responsible for compliance with all legal, regulatory and safety-related requirements concerning its products, and any use of TI components in its applications, notwithstanding any applications-related information or support that may be provided by TI. Buyer represents and agrees that it has all the necessary expertise to create and implement safeguards which anticipate dangerous consequences of failures, monitor failures and their consequences, lessen the likelihood of failures that might cause harm and take appropriate remedial actions. Buyer will fully indemnify TI and its representatives against any damages arising out of the use of any TI components in safety-critical applications.

In some cases, TI components may be promoted specifically to facilitate safety-related applications. With such components, TI's goal is to help enable customers to design and create their own end-product solutions that meet applicable functional safety standards and requirements. Nonetheless, such components are subject to these terms.

No TI components are authorized for use in FDA Class III (or similar life-critical medical equipment) unless authorized officers of the parties have executed a special agreement specifically governing such use.

Only those TI components which TI has specifically designated as military grade or "enhanced plastic" are designed and intended for use in military/aerospace applications or environments. Buyer acknowledges and agrees that any military or aerospace use of TI components which have *not* been so designated is solely at the Buyer's risk, and that Buyer is solely responsible for compliance with all legal and regulatory requirements in connection with such use.

TI has specifically designated certain components as meeting ISO/TS16949 requirements, mainly for automotive use. In any case of use of non-designated products, TI will not be responsible for any failure to meet ISO/TS16949.

Products	Applications
Audio	www.ti.com/audio
Amplifiers	amplifier.ti.com
Data Converters	dataconverter.ti.com
DLP® Products	www.dlp.com
DSP	dsp.ti.com
Clocks and Timers	www.ti.com/clocks
Interface	interface.ti.com
Logic	logic.ti.com
Power Mgmt	power.ti.com
Microcontrollers	microcontroller.ti.com
RFID	www.ti-rfid.com
OMAP Applications Processors	www.ti.com/omap
Wireless Connectivity	www.ti.com/wirelessconnectivity
	TI E2E Community
	e2e.ti.com

Mailing Address: Texas Instruments, Post Office Box 655303, Dallas, Texas 75265
Copyright © 2015, Texas Instruments Incorporated

特性試驗結果資料

Specific Test Documents

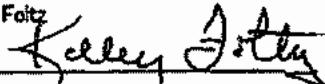
特性試験結果資料

平成28年7月 日

一般財団法人テレコムエンジニアリングセンター一段

申込者

(注1)郵便番号 TX 7524
 住所(本社) 12500 TI Boulevard, Dallas, USA
 法人名 Texas Instruments Incorporated
 役職代表者名 ECS Business Unit Manager, Matthias Lange
 担当部署 T.I. EP EVM Planning Manager
 責任者名 Kelley Foltz



特定無線設備の試験を実施したので提出します。試験に関する結果のデータの責任については、申込者側にあります。

記

1 特定無線設備の種別	証明規則第2条第1項第19号 の無線設備	
2 型式又は名称	CC3200MODR1M2AM08	
3 製造者名	Texas Instruments Incorporated	
4 製造番号	444M203DE16	
5 試験を行った特定無線設備の数	1台	
6 特定無線設備の電波の型式、周波数及び空中線電力	G1D:2412~2472MHz (5MHz 間隔) D1D, G1D:2412~2472MHz (5MHz 間隔)	0.007 W/MHz 0.004 W/MHz
7 実施した試験法(注2)	総務大臣の試験法 (TELEC 試験法 TELEC-T401 (第8.1版))	
8 特性試験結果を取得した者(注3)	別添参照	
9 試験結果(注4、注5)	別紙	
10 備考		

注1 法人又は団体の場合は、その商号又は名称並びに代表者の役職名及び氏名を記載し、印は責任者のものとしてください。

注2 実施した試験法は、総務大臣が告示した試験法であればその旨を記入してください。

注3 特性試験結果を取得した者は、次の(1)から(4)のいずれかに該当する必要がありますが、該当する内容と取得した者の所属する法人名と氏名等を記載してください。

- (1) 電波法第24条の2に基づく登録点検事業者の点検員である者
- (2) 電波法第24条の2の別表第一に掲げる条件のいずれかに適合している者
- (3) ISO17025の認証を取得している試験機関において、試験業務に携わっている者
- (4) ISO9000シリーズの認証を取得している申込者又は製造工場において、試験業務に携わっている者

注4 特性試験結果は、証明規則別表第一(3)に掲げる項目ごとに数量等で記載して下さい。

注5 特性試験の測定に使用した測定器について、較正年月日、較正機器名、型式、名称、製造者名及び製造番号を記載して下さい。

28年 7月 12日

特性試験結果を取得した者

特性試験結果を取得した者等は、下記の1に該当するものです。

(注) 下記の1~4

に該当する番号を記載

記

1 電波法第24条の2に基づく登録点検事業者の点検員が試験したもので、測定した者の所属する登録点検事業者及び登録番号及び氏名は次のとおり。

- ① 登録点検事業者名 データ トラック株式会社
- ② 登録番号 関特第 0045号
- ③ 氏名 佐久間 晃裕

2 電波法第24条の2の別表第一に掲げる条件のいずれかに適合している者が測定したもので、測定した者の所属する法人及び資格又は経歴及び氏名は次のとおり。

- ① 法人名
- ② 資格又は経歴 (注)
- ③ 氏名

3 ISO17025の認証を取得している試験機関において、試験業務に携わっている者が測定したもので、測定した者の所属する試験機関及び氏名は次のとおり。

- ① 試験機関名
- ② 氏名

4 ISO9000シリーズ等の認証を取得している申込者又は製造工場において、試験業務に携わっている者が測定したもので、測定した者の所属する法人及び氏名は次のとおり。

- ① 法人名
- ② 氏名

(日本工業規格 A列4番)

認証に係る特性試験の結果・測定器等

Test Results / Test Equipment

Test Parameters & Settings

Manufacturer Texas Instruments Incorporated
Product Name CC3200MODR1M2AMOB
Serial Number 444M203DE16
Test Date 5 - 26July 2016
Test Location Datatrak Co., Ltd. 5-3-12-404 Toranomon, Minato-ku, Tokyo 105-0001
Tested by Akihiro SAKUMA

Input Voltage

3.3 VDC

Input Voltage Stability Test

電圧変動		
入力電圧	RF部入力※電圧	偏差
3.300 V		
3.630 V		
2.970 V		

(該当なし)

電圧変動試験を行いました。

Test Environment

Temperature 26 - 27 °C

Humidity 62 - 68 %RH

Antenna Max. Gain

2.50 dBi

Test Cable Loss

F (GHz)	Loss (dB)
1GHz	0.24
2.4GHz	0.34
5GHz	0.53
8GHz	0.80
20GHz	2.31

Other

Sample Cable Loss

F (GHz)	Loss (dB)
2.4GHz	0.80
5GHz	1.10

Connector Loss

0.4dB

型式又は名称 製造番号	CC3200MODR1M2AM0B 444M203DE16	点検年月日 点検場所	5・26July 2016 〒105-0001東京都港区虎ノ門5-3-12-404
電波の型式・周波数・空中線電力 G1D : 2412~2472MHz (5MHz間隔13波)	0.007 W/MHz	備考	

型式又は名称	製造番号	製造社名	較正年月日	較正機関	備考
Spectrum Analyzer E4407B	US39390617	Hewlett Packard	2016/11/15	TELEC	電波法第24条の2第4項第2号(イ)
Power Meter E4418B	MY40513426	Agilent Technologies	2016/11/15	TELEC	電波法第24条の2第4項第2号(イ)
Power Sensor E9300A	US39211743	Agilent Technologies	2016/11/15	TELEC	電波法第24条の2第4項第2号(イ)
Multimeter 189 True RMS Multimeter	77460133	Fluke Corporation	2016/5/13	TELEC	電波法第24条の2第4項第2号(イ)

試験電圧		常圧(-10% (+2.97VDC))		常圧(+10% (+3.63VDC))		備考	
試験周波数 MHz	2412.000	2442.000	2412.000	2442.000	2412.000	2442.000	2472.000
MHz	2411.9830	2441.9810	2411.9820	2441.9830	2411.9810	2441.9820	2471.9810
周波数の偏差 Ppm	-7.05	-7.78	-7.28	-7.46	-6.96	-7.69	-7.46
±有効波数帯幅 MHz	13.986	14.092	14.016	13.975	14.089	14.007	13.975
拡散帯域幅 MHz	9.904	9.186	9.119	9.084	9.182	9.120	9.095
拡散率	-	7.203	6.680	6.632	6.606	6.678	6.633
uW/MHz	0.051	0.068	0.050	0.050	0.073	0.052	0.060
MHz	2367.00	2366.00	2374.00	2387.00	2366.00	2385.00	2387.00
uW/MHz	0.287	0.047	0.061	0.284	0.060	0.070	0.336
MHz	2397.26	2387.29	2395.80	2397.17	2387.34	2388.42	2397.17
電気特性 および アーリアスの周波数 MHz	0.065	0.051	1.125	0.064	0.076	1.072	0.077
MHz	2488.54	2494.41	2487.02	2490.61	2494.15	2486.98	2489.69
uW/MHz	0.056	0.061	0.047	0.050	0.065	0.048	0.057
MHz	2567.00	2527.00	2497.00	2567.00	2497.00	2497.00	2577.00
mW/MHz	4.6699	6.5040	4.3112	4.6443	6.8142	4.2752	4.7547
MHz	33.3	7.1	38.4	33.7	-2.7	38.9	-32.1
%	0.321	0.295	0.341	0.330	0.345	0.305	0.330
mW	571.30	614.90	656.50	592.10	621.80	889.10	856.50
MHz	5.036	5.093	4.753	5.070	4.831	4.613	4.687
sec	-	-	-	-	-	-	-
ホビック周波数帯留時間	-	良	良	良	良	良	良
混信防止機能確認試験	-	-	-	-	-	-	-

別表1: CC3200MODR1M2AMOB 1Mbps BPSK

点 数 の 総 果	電 気 特 性	試験電圧		V	常圧-10% (+2.97VDC)		常圧 (+3.3VDC)	常圧+10% (+3.63VDC)	備考
		占有周波数帯幅 MHz	拡散帯域幅 MHz		14.018	14.100	14.004	14.006	
低	低	9.123	9.166	9.101	9.112	9.188	9.109	9.111	9.091 (DSSS, OFDM <26MHz); (FH, <3.5MHz)
高	高	-	9.166	9.101	9.112	9.188	9.109	9.111	9.091 (DSSS, >50MHz); (FH, >500kHz)

別表2: CC3200MODR1M2AMOB 2Mbps QPSK

点 数 の 総 果	電 気 特 性	試験電圧		V	常圧-10% (+2.97VDC)		常圧 (+3.3VDC)	常圧+10% (+3.63VDC)	備考
		占有周波数帯幅 MHz	拡散帯域幅 MHz		13.940	14.125	14.022	13.985	
低	低	9.144	9.144	9.226	9.197	9.101	9.225	9.182	9.113
高	高	-	9.144	9.226	9.197	9.101	9.225	9.182	9.113

型式又は名称 製造番号	CC3200MODR1M24M0B 444M203DE16	点検年月日	5-11July 2016
電波の型式・周波数・空中線電力	D1D, GID : 2412~2472MHz (5MHz間隔13波) 0.004 W/MHz	備考	〒105-0010 東京都港区虎ノ門5-3-12-404

型式又は名称	製造番号	製造社名	較正年月日	較正機関	備考
Spectrum Analyzer E4407B	US39390617	Hewlett Packard	2016/11/15	TELEC	電波法第24条の2第4項第2号(イ)
Power Meter E4418B	MY40513126	Agilent Technologies	2016/11/15	TELEC	電波法第24条の2第4項第2号(イ)
Power Sensor E9300A	US39211743	Agilent Technologies	2016/11/15	TELEC	電波法第24条の2第4項第2号(イ)
Multimeter 189 True RMS Multimeter	77460133	Fluke Corporation	2016/5/13	TELEC	電波法第24条の2第4項第2号(イ)

試験電圧	V	常圧(+10% (+2.97VDC))		常圧(+10% (+3.63VDC))		備考
		MHz	MHz	MHz	MHz	
試験周波数		2412.000	2442.000	2412.000	2442.000	2472.000
固波数の偏差	MHz	2411.9830	2441.9810	2411.9830	2441.9810	2441.9800
Ppm	-7.05	-7.78	-7.28	-7.46	-6.96	-7.46
占有周波数幅	MHz	16.524	17.107	16.692	16.466	17.114
拡散帯域幅	MHz	13.458	13.692	13.618	13.633	13.567
拡散率	%	-	-	-	-	-
電気特性試験 点検の結果	UW/MHz	0.265	0.068	0.063	0.312	0.070
電波の強度 および スピアの周波数	MHz	2387.00	2314.00	2387.00	2359.00	2314.00
電波の強度 および スピアの周波数	UW/MHz	11.324	0.140	0.072	13.459	0.128
電波の強度 および スピアの周波数	MHz	2398.79	2398.14	2393.57	2399.78	2396.30
電波の強度 および スピアの周波数	UW/MHz	0.047	0.121	0.290	0.058	0.134
電波の強度 および スピアの周波数	MHz	2490.20	2486.78	2494.16	2495.88	2486.92
電波の強度 および スピアの周波数	UW/MHz	0.041	0.049	0.899	0.040	0.062
空中線電力偏差	MHz	2457.00	2517.00	2497.00	2577.00	2497.00
空中線電力偏差	%	1.8091	3.3639	2.1937	1.6682	3.2847
副次的に発する電波等 の強度および周波数	MHz	-54.8	-15.4	-45.2	-58.3	-17.9
ホーリング周波数帯留時間	nW	0.321	0.295	0.341	0.330	0.345
混信防止機能確認試験	MHz	571.30	614.90	656.50	592.10	621.80
混信防止機能確認試験	sec	-	-	-	-	-

型式又は名称 製造番号	CC3200MODR1M2AMOB 444M203DE16	点検年月日 点検場所	5 - 11 July 2016 〒105-0001東京都港区虎ノ門5-3-12-404 備考
電波の型式・周波数・空中線電力 DID, GID : 2412 ~ 2472MHz (5MHz间隔13波)	0.004 W/MHz		

機器等	機種名	製造番号	製造社名	較正年月日	較正機関	備考
Spectrum Analyzer E4407B		US39390617	Hewlett Packard	2016/11/15	TELEC	電波法第24条の2第4項第2号(イ)
Power Meter EA4188		MY40513126	Agilent Technologies	2016/11/15	TELEC	電波法第24条の2第4項第2号(イ)
Power Sensor E9300A		US39211743	Agilent Technologies	2016/11/15	TELEC	電波法第24条の2第4項第2号(イ)
Multimeter 189 True RMS Multimeter		77460133	Fluke Corporation	2016/5/13	TELEC	電波法第24条の2第4項第2号(イ)

試験電圧		V	常圧-10% (+2.97VDC)	常圧 (+3.3VDC)	常圧+10% (+3.83VDC)	備考	
試験周波数 周波数の偏差	MHz	2412.000	2442.000	2472.000	2472.000	2442.000	2472.000
MHz	2411.9830	2441.9810	2471.9820	2441.9830	2471.9810	2441.9820	2471.9810
Ppm	-7.05	-7.78	-7.28	-6.96	-7.69	-7.46	-8.19
占有力周波数帯幅	MHz	17.557	17.839	17.587	17.747	17.555	17.828
拡散帯域幅	MHz	14.319	14.521	14.408	14.420	14.548	14.376
拡散率		-	-	-	-	-	-
uW/MHz	0.332	0.065	0.047	0.300	0.055	0.052	0.359
MHz	2387.00	2366.00	2312.00	2387.00	2366.00	2387.00	2363.00
uW/MHz	8.386	0.077	0.061	9.750	0.087	0.067	9.162
MHz	2389.84	2399.90	2392.99	2389.83	2400.00	2395.20	2399.84
uW/MHz	0.039	0.082	1.485	0.041	0.125	1.538	0.063
MHz	2405.73	2403.92	2403.60	2407.67	2403.55	2403.36	2400.44
uW/MHz	0.032	0.041	1.406	0.043	0.053	1.079	0.048
MHz	2557.00	2607.00	2497.00	2567.00	2557.00	2497.00	2567.00
空中線電力偏差 副次的に発する電波等の限度および周波数	%	1.3642	2.4751	1.7129	1.3673	2.4615	1.6791
nW	-65.9	-38.1	-57.2	-65.8	-38.5	-58.0	-66.2
MHz	0.321	0.295	0.341	0.330	0.345	0.305	0.330
nW	5.035	5.093	4.753	5.070	4.831	4.613	4.667
MHz	2980.00	2980.00	2970.00	2980.00	2980.00	2980.00	2970.00
ホーリング周波数帯留時間	sec	-	-	-	-	-	-
混信防止機能確認試験	-	良	良	良	良	良	良